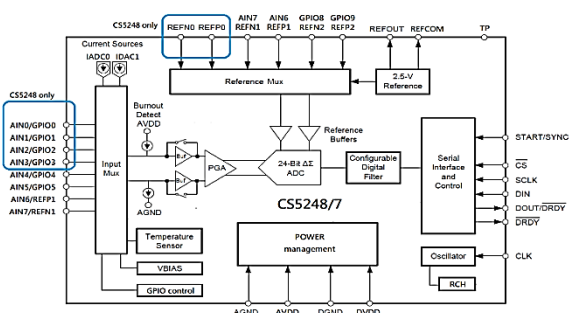


CS5246/7/8

功能特性

- 工作电压范围：2.8~5.5V
- 工作电流：
 - 正常工作模式：360uA
 - 低功耗工作模式：260uA
 - 睡眠模式：1uA
- 内置低噪声放大器：1~128 倍可灵活配置
- 8 信道信号输入：可作为 8 组单端信号输入，或 4 组差分信号输入
- 集成两路精确电流源和一路电压偏置电路：可配置到 8 个输入信号信道
- 集成 5ppm/°C、2.5V高精度电压参考源，批量精度0.1%，负载变化率小于60uV/mA
- 24 位高精度低零漂 Sigma-Delta ADC
 - 支持 11 种降采样率：3.125Hz~6400Hz
 - 支持 50、60Hz 同步抑制
 - 支持 DC 偏差自校正
- 线性度 0.0005%FS
- 高功率，倍频模式下数据为6.25Hz至12800Hz
- 噪声水平：11nV/√Hz @ 128 倍 PGA

功能方块图



概述

CS5246/7/8 为一款 SPI 接口的 2/4/8 信道、24 位高精度 ADC 芯片，内置 1~128 倍可程序设定的低噪声仪表放大器、高精度 Sigma-Delta ADC，同时内部集成两路精准电流源(除CS5246)、高性能温度传感器、5ppm/°C的高精度基准电压源、偏置电压输出电路、精准内部 RC 时钟源。

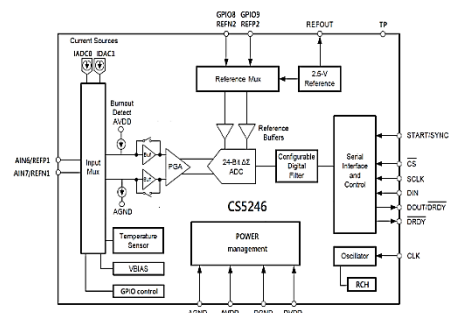
ADC 实际有效精度 (ENOB)24BIT@1 倍 PGA，21.5BIT@64 倍 PGA，等效输入噪声低至 11nV/√Hz，零漂 1uV，零漂温度系数低于 5nV/°C。输出码率可配置为 3.125Hz 至 6400Hz，高功率，倍频模式下可配置为 6.25Hz 至 12800Hz。

可用于各类高性能温度传感器 (热电偶、2~4 线 RTD 电阻等)、分析天平、工业过程控制、直流/交流电能测量、仪器仪表等各类需要高精度和低零漂测量的应用场合。

- 零漂：小于 1uV @ 64/128 倍 PGA
- 集成 2.4576MHz 内部高频 RC 时钟，批量频率偏差小于 1%，-40~85°C范围内温漂 1%
- 可由外部引脚输入时钟
- 内置低阻接地开关，支持低电压报警 (3V)
- 支持上电复位，支持软件全局复位SPI 界面：
 - 支持标准 4 线或 3 线 SPI 界面
 - 支持最高 10MHz 通信时钟
 - 支持单一寄存器读写与多寄存器连续读写
 - 支持命令帧奇偶校验保护
 - 支持写入及读取操作的CRC校验保护
- 工作温度范围：-40~+105°C
- 存储温度范围：-40~+125°C
- 封装样式：TSSOP16/TSSOP20/TSSOP28

应用场合

- 工业仪器
- 电子秤
- 液体/气体化学分析
- 压力量测
- 温度量测
- 工业过程控采集



目录 TABLE OF CONTENTS

功能特性	1	5 寄存器描述	20
功能方块图	1	5.1 寄存器地址	20
应用场合	1	5.2 OS_CHx/GAIN_CHx 寄存器	21
概述	1	5.3 CONV_CONFx 寄存器	22
修订追踪	2	5.4 SYS_CONFx 寄存器	23
1 电器规格特性	3	5.4.1 SYS_CONF0	23
1.1 极限参数	3	5.4.2 SYS_CONF1	25
1.2 工作参数	3	5.4.3 SYS_CONF2	26
1.3 ESD/LU 性能	3	5.4.4 SYS_CONF3	28
1.4 GPIO 参数	3	5.4.5 SYS_CONF4	28
1.5 ADC 性能指针	4	5.4.6 SYS_CONF5	29
1.5.1. 性能工作模式ADC 噪声和有效位	5	5.5 D_TARG 寄存器	29
1.5.2. 正常工作模式ADC 噪声和有效位	6	5.6 CONV_DATA 寄存器	29
1.5.3. 低功耗工作模式ADC 噪声和有效位	7	6 芯片校准	30
2 芯片引脚	8	6.1 校准概述	30
2.1 引脚定义	10	6.2 Offset 自校准	30
3 功能模块描述	10	6.3 Offset 系统校准	30
3.1 电源管理模块	10	6.4 Gain 系统校准	30
3.2 高频 RCH 时钟	10	6.5 正常转换时的数据校准	30
3.3 BGP 电路	10	7 温度传感器	30
3.4 MUX 信号选择电路	10	8 ADC 测试图表	31
3.5 PGA 电路	11	8.1 性能工作模式下的噪声值	31
3.6 匹配电流源模块	11	8.2 正常工作模式下的噪声值	31
3.7 VBIAS 电路	11	8.3 低功耗工作模式下的噪声值	32
3.8 温度传感器	11	8.4 增益和 Offset 的温漂	32
3.9 GPIO 控制模块	11	8.5 电源抑制比(PSRR)	33
3.10 Sigma-Delta ADC	11	8.6 共模抑制比(CMRR)	33
3.11 数字滤波器	11	9 应用参考线路	34
3.12 功耗模式	11	10 PACKAGING 封装尺寸图	36
3.13 SPI 界面	12	11 参考 DEMO 程序	37
4 SPI 接口协议	12		
4.1 读写命令帧	11		
4.2 转换命令帧	15		
4.3 SPI CRC 校验	16		
4.4 SPI 转换状态	18		
4.5 SPI 界面复位	19		
4.6 SPI 界面时序	19		

修订追踪

2023/3/20 初稿

2023/8/30 修訂稿

1 电器规格特性

1.1 极限参数

当外部输入或是环境参数超过下面条件时，很可能会对于芯片造成损坏或是缩短其使用寿命。下表只代表会造成损坏的范围，不代表可以正常工作的范围。

Table 1-1 极限参数表

Symbol	Ratings	Min	Max	Unit
AVDD/DV+	电源电压	-0.3	+6	V
Vsig	信号输入信号	-0.3	+6	V
TS	存储温度	-50	+150	°C
TJ	工作温度	-40	+125	°C

1.2 工作参数

Table 1-2 工作参数表

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit
AVDD/DV+	IO 口电压	2.8	5	5.5	V
IACTIVE	正常工作电流		360		uA
IACTIVE Low power	低功耗工作电流		260		uA
IPD	休眠电流		0.6		uA
VPOR	上电复位电压	1.9	2	2.1	
VLVD	掉电监测电压	2.8	2.9	3	
TA	温度范围	-40	25	105	°C

1.3 ESD/LU 性能

Table 1-3 ESD/Latch-Up 性能指针

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit
ESD(HBM)	HBM 模型的 ESD 放电电压	-4000	4000	V
Latch-Up	Latch-Up 测试电流 (@85°C)	-200	200	mA

1.4 GPIO 参数

Table 1-4 GPIO 参数表

Symbol	Parameter	DV+	Min	Typ	Max	Unit
VIH	输入信号高阈值	5V	4		5.5	V
VIL	输入信号低阈值	5V	-0.3		1	V
VT+	施密特由低变高电压的阈值	5V	2.72	2.92	3.17	V
VT-	施密特由高变低电压的阈值	5V	1.85	2	2.17	V
IIH	输入高电平的电流	5V			+1	uA
IIL	输入低电平的电流	5V	-1			uA
VOL	输出低电平 (@IOL 电流条件)	5V			0.4	V
VOH	输出高电平 (@IOH 电流条件)	5V	4			V
IOL	IOL 输出低电平电流@VOL (max)	5V	4.9	8.8	13.9	mA
IOH	OH 输出高电平电流@VOH (min)	5V	5.5	15.6	29.9	mA

1.5 ADC 性能指标

Table 1-5 ADC 性能指标表 AVDD=DVDD=5V · REF1=2.5V 条件下测得 若REFP 选择为5V · 则输入信号范围可大一倍 · ENOB 也可提高1 BIT

Parameter	Min	Typ	Max	Unit
精度				
线性度(Linearity)		±0.0005	±0.001	%FS
有效位数 (ENOB)		22.9@PGA=1 21.2@PGA=64		BIT
无噪声位数 (Noise Free Bits)		21.2@PGA=1 18.7@PGA=64		BIT
等效噪声密度 (Noise Floor)		11		nV/ $\sqrt{Hz}$
零漂温漂 (Offset)		120/PGA	200/PGA	nV
零漂 (Offset drift)		200/PGA @PGA=2~64	400/PGA@PGA=2~64	uV/°C
		900@ PGA=1	1200@PGA=1	
		3@PGA=128	6@PGA=128	
增益误差(Gain error)		0.08	0.16	%
增益温漂 (Gain drift)		1	2	ppm/°C
信号输入				
输入信号共模范围	AGND		AVDD	V
输入信号幅度	-REF/GAIN		+REF/GAIN	REF=REFP-REFN
差分输入电流		1		nA
信号输入阻抗		>1G		Ω
输入共模抑制比 (CMRR)		140		dB
基准电压				
VREF+ -VREF-	1		AVDD-AGND	V
差分输入电流		1		nA
内置基准电压	2.5-0.1%	2.5	2.5+0.1%	V
内置基准电压温度系数		5	15	ppm/°C
内置基准电流负载调整率		60		uV/mA
内置基准最大输出电流	-10		10	mA
电源抑制比		90		dB
激励电流源 IDAC0/IDAC1				
输出电流大小		10/50/200/500/1000/1500		uA
初始绝对电流精度		1.2%		
两路电流源间匹配度		0.2%		
偏置电压 VB				
偏置电压		(AVDD-AVSS)/2		
输出驱动电流		5		mA
启动时间		5us/nF		
时钟				
ADC 转换速率 (Data Rate)	3.125		6400	Hz
引脚输入时钟频率		2.4576		MHz
内部 RC 时钟频率	2.4576 -1.5%	2.4576	2.4576 +1.5%	MHz
RC 时钟变化幅度		1%		-40~85 度范围
电源				
AVDD 电源范围	2.8	5	5.5	V
DV+ 电源范围	2.8	5	5.5	V
正常工作模式 ADC 功耗 (开启 Sig Buffer · Ref Buffer · 不开启 2.5V REF · VBIAS 模块和 IDAC 模块)		200		uA · PGA=1
		300		uA · PGA=2~16
		360		uA · PGA=32 以上
VBIAS功耗		25		uA
2.5V REF功耗		80		uA
Sig Buffer 功耗		10		uA
Ref Buffer 功耗		15		uA
电源抑制比 (PSRR)		130		dB

1.5.1. 性能工作模式ADC 噪声和有效位

性能模式下，需将SYS_CONF1 的IIT0/IIT1置 1，同时将ADCKSEL 配置为 2，此时ADC 工作频率将提高一倍。因此DR 寄存器里所对应的数据率，也将在DR 所写的的数据基础上乘2 倍。

Table 1-6 等效输入 RMS RMS 噪声(nV)

AVDD=DVDD=5V · REFP1=2.5V 三阶滤波器条件下测得

数据码率 (Hz)	噪声(nV)@PGA(倍)							
	128	64	32	16	8	4	2	1
6.25	30	31	35	49	84	160	315	629
12.5	42	44	50	69	119	226	446	889
25	60	62	71	98	168	320	631	1258
50	85	88	100	139	237	452	892	1779
100	122	132	167	263	486	950	1888	3771
200	172	187	236	373	687	1343	2670	5332
400	243	264	333	527	971	1899	3776	7541
800	351	398	547	928	1764	3480	6937	13862
1600	496	563	773	1313	2495	4922	9810	19603
3200	716	846	1235	2183	4211	8341	16642	33265
6400	1042	1292	2001	3652	7118	14142	28236	56449
12800	1473	1827	2829	5164	10066	19999	39932	79831

Table 1-7 ENOB

AVDD=DVDD=5V · REFP1=2.5V 三阶滤波器条件下测得

数据码率 (Hz)	噪声(nV)@PGA(倍)							
	128	64	32	16	8	4	2	1
6.25	20.3	21.2	22.1	22.6	22.8	22.9	22.9	22.9
12.5	19.8	20.8	21.6	22.1	22.3	22.4	22.4	22.4
25	19.3	20.3	21.1	21.6	21.8	21.9	21.9	21.9
50	18.8	19.8	20.6	21.1	21.3	21.4	21.4	21.4
100	18.3	19.2	19.8	20.2	20.3	20.3	20.3	20.3
200	17.8	18.7	19.3	19.7	19.8	19.8	19.8	19.8
400	17.3	18.2	18.8	19.2	19.3	19.3	19.3	19.3
800	16.8	17.6	18.1	18.4	18.4	18.5	18.5	18.5
1600	16.3	17.1	17.6	17.9	17.9	18	18	18
3200	15.7	16.5	16.9	17.1	17.2	17.2	17.2	17.2
6400	15.2	15.9	16.3	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4
12800	14.7	15.4	15.8	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9

Table 1-8 Noise Free Bits

AVDD=DVDD=5V · REFP1=2.5V 三阶滤波器条件下测得

数据码率 (Hz)	噪声(nV)@PGA(倍)							
	128	64	32	16	8	4	2	1
6.25	17.8	18.8	19.6	20.1	20.3	20.4	20.4	20.4
12.5	17.3	18.3	19.1	19.6	19.8	19.9	19.9	19.9
25	16.8	17.8	18.6	19.1	19.3	19.4	19.4	19.4
50	16.3	17.3	18.1	18.6	18.8	18.9	18.9	18.9
100	15.8	16.5	17	17.4	17.6	17.7	17.8	17.8
200	15.3	16	16.5	16.9	17.1	17.2	17.3	17.3
400	14.8	15.7	16.3	16.7	16.8	16.8	16.8	16.8
800	14.3	15.1	15.6	15.9	15.9	16	16	16
1600	13.8	14.6	15.1	15.4	15.4	15.5	15.5	15.5
3200	13.2	14	14.4	14.6	14.7	14.7	14.7	14.7
6400	12.7	13.4	13.8	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
12800	12.2	12.9	13.3	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4

1.5.2. 正常工作模式ADC 噪声和有效位

Table 1-9 等效输入 RMS RMS 噪声(nV)

AVDD=DVDD=5V · REFP1=2.5V 三阶滤波器条件下测得

数据码率 (Hz)	噪声(nV)@PGA(倍)							
	128	64	32	16	8	4	2	1
3.125	26	30	40	58	95	169	317	592
6.25	37	43	56	82	135	239	449	838
12.5	52	61	79	116	190	339	635	1184
25	73	86	112	165	269	479	898	1675
50	103	122	159	233	381	677	1269	2369
100	159	199	277	434	748	1376	2633	5025
200	225	281	392	614	1058	1946	3723	7106
400	319	397	554	868	1496	2753	5265	10050
800	517	695	105	1761	3182	6025	11710	22741
1600	731	983	1485	249	4500	8520	16560	32160
3200	1141	1603	2526	4374	8070	15460	30242	59125
6400	1783	2606	4252	7545	14130	27299	53638	105356

Table 1-10 ENOB

AVDD=DVDD=5V · REFP1=2.5V 三阶滤波器条件下测得

数据码率 (Hz)	噪声(nV)@PGA(倍)							
	128	64	32	16	8	4	2	1
3.125	20.5	21.3	21.9	22.4	22.6	22.8	22.9	23
6.25	20	20.8	21.4	21.9	22.1	22.3	22.4	22.5
12.5	19.5	20.3	20.9	21.4	21.6	21.8	21.9	22
25	19	19.8	20.4	20.9	21.1	21.3	21.4	21.5
50	18.5	19.3	19.9	20.4	20.6	20.8	20.9	21
100	17.9	18.6	19.1	19.5	19.7	19.8	19.9	19.9
200	17.4	18.1	18.6	19	19.2	19.3	19.4	19.4
400	16.9	17.6	18.1	18.5	18.7	18.8	18.9	18.9
800	16.2	16.8	17.2	17.4	17.6	17.7	17.7	17.7
1600	15.7	16.3	16.7	16.9	17.1	17.2	17.2	17.2
3200	15.1	15.6	15.9	16.1	16.2	16.3	16.3	16.4
6400	14.4	14.9	15.2	15.3	15.4	15.5	15.5	15.5

Table 1-11 Noise Free Bits

AVDD=DVDD=5V · REFP1=2.5V 三阶滤波器条件下测得

数据码率 (Hz)	噪声(nV)@PGA(倍)							
	128	64	32	16	8	4	2	1
3.125	18	18.8	19.4	19.9	20.1	20.3	20.4	20.5
6.25	17.5	18.3	18.9	19.4	19.6	19.8	19.9	20
12.5	17	17.8	18.4	18.9	19.1	19.3	19.4	19.5
25	16.5	17.3	17.9	18.4	18.6	18.8	18.9	19
50	16	16.8	17.4	17.9	18.1	18.3	18.4	18.5
100	15.4	16.1	16.6	17	17.2	17.3	17.4	17.4
200	14.9	15.6	16.1	16.5	16.7	16.8	16.9	16.9
400	14.4	15.1	15.6	16	16.2	16.3	16.4	16.4
800	13.7	14.3	14.7	14.9	15.1	15.2	15.2	15.2
1600	13.2	13.8	14.2	14.4	14.6	14.7	14.7	14.7
3200	12.6	13.1	13.4	13.6	13.7	13.8	13.8	13.9
6400	11.9	12.4	12.7	12.8	12.9	13	13	13

1.5.3. 低功耗工作模式ADC 噪声和有效位

低功耗模式下，需将SYS_CONF1 的 IDT 置 1。

Table 1-12 等效输入 RMS RMS 噪声(nV)

AVDD=DVDD=5V · REFP1=2.5V 三阶滤波器条件下测得

数据码率 (Hz)	噪声(nV)@PGA(倍)							
	128	64	32	16	8	4	2	1
3.125	31	37	48	70	114	203	381	711
6.25	44	52	67	99	162	287	539	1005
12.5	62	73	95	140	229	406	762	1421
25	88	103	135	198	323	575	1077	2010
50	124	146	191	279	457	812	1523	2843
100	191	238	332	521	898	1652	3159	6030
200	270	337	470	737	1270	2336	4468	8528
400	382	476	665	1042	1796	3303	6318	12060
800	620	834	1260	2113	3818	7229	14052	27289
1600	878	1179	1782	2988	5400	10224	19872	38592
3200	1369	1923	3032	5249	9683	18552	36290	70951
6400	2140	3127	5103	9054	16955	32759	64366	126427

Table 1-13 ENOB

AVDD=DVDD=5V · REFP1=2.5V 三阶滤波器条件下测得

数据码率 (Hz)	噪声(nV)@PGA(倍)							
	128	64	32	16	8	4	2	1
3.125	20.3	21	21.6	22.1	22.4	22.6	22.6	22.7
6.25	19.8	20.5	21.1	21.6	21.9	22.1	22.1	22.2
12.5	19.3	20	20.6	21.1	21.4	21.6	21.6	21.7
25	18.8	19.5	20.1	20.6	20.9	21.1	21.1	21.2
50	18.3	19	19.6	20.1	20.4	20.6	20.6	20.7
100	17.6	18.3	18.8	19.2	19.4	19.5	19.6	19.7
200	17.1	17.8	18.3	18.7	18.9	19	19.1	19.2
400	16.6	17.3	17.8	18.2	18.4	18.5	18.6	18.7
800	15.9	16.5	16.9	17.2	17.3	17.4	17.4	17.5
1600	15.4	16	16.4	16.7	16.8	16.9	16.9	17
3200	14.8	15.3	15.7	15.9	16	16	16.1	16.1
6400	14.2	14.6	14.9	15.1	15.2	15.2	15.2	15.3

Table 1-14 Noise Free Bits

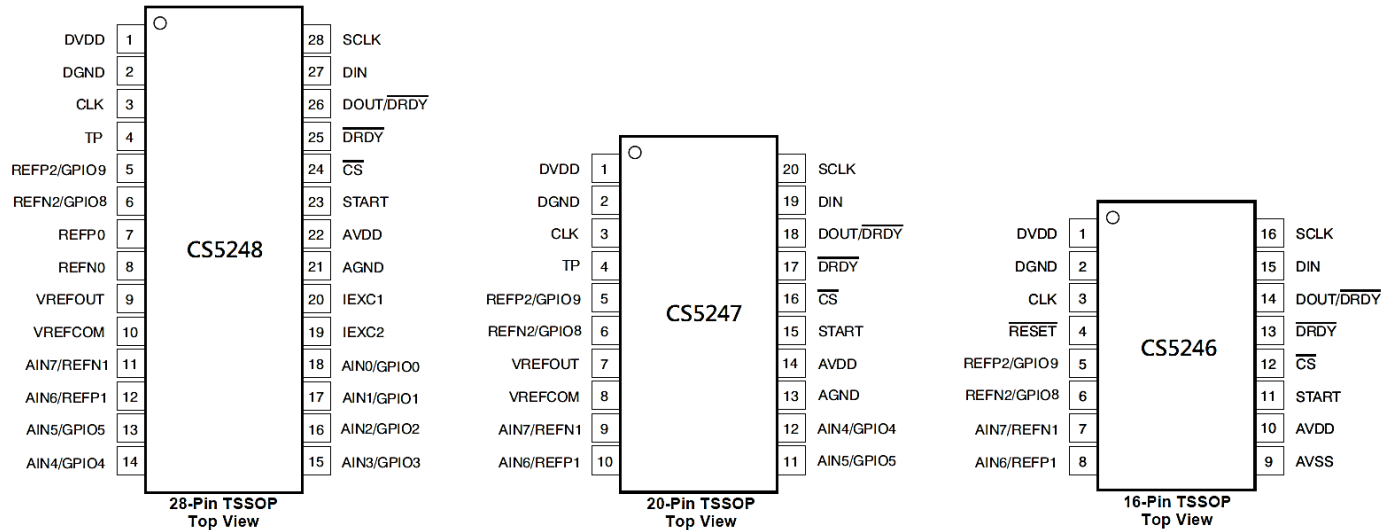
AVDD=DVDD=5V · REFP1=2.5V 三阶滤波器条件下测得

数据码率 (Hz)	噪声(nV)@PGA(倍)							
	128	64	32	16	8	4	2	1
3.125	17.8	18.5	19.1	19.6	19.9	20.1	20.1	20.2
6.25	17.3	18	18.6	19.1	19.4	19.6	19.6	19.7
12.5	16.8	17.5	18.1	18.6	18.9	19.1	19.1	19.2
25	16.3	17	17.6	18.1	18.4	18.6	18.6	18.7
50	15.8	16.5	17.1	17.6	17.9	18.1	18.1	18.2
100	15.1	15.8	16.3	16.7	16.9	17	17.1	17.2
200	14.6	15.3	15.8	16.2	16.4	16.5	16.6	16.7
400	14.1	14.8	15.3	15.7	15.9	16	16.1	16.2
800	13.4	14	14.4	14.7	14.8	14.9	14.9	15
1600	12.9	13.5	13.9	14.2	14.3	14.4	14.4	14.5
3200	12.3	12.8	13.2	13.4	13.5	13.5	13.6	13.6
6400	11.7	12.1	12.4	12.6	12.7	12.7	12.7	12.8

CS5246/7/8

2 芯片引脚

2.1 引脚定义



Pin Number	名称	类型	描述
CS5246			
1	DVDD	电源	数字电源，DVDD 和 DVSS 之间接一个大于 0.1uF 的瓷片电容
2	DGND	地	数字地
3	CLK	输入/输出	外部输入的 2.4576MHz 精确时钟，如需使用外部输入时钟，需将 CKSRSEL<1:0> 配置为 10 或 11 使用内部 2.4576MHz RC 时钟时，此引脚有两种处理方式：1 接地；2 配置 CKSRSEL<1:0>=01 将内部 RC 时钟从 CLK 引脚送出，可用于测量或为其他芯片提供时钟
4	TP	输入	内部测试引脚，需通过 100K 电阻接至 AVDD
5	GPIO9/REFP2	输入/输出	GPIO9 为输入/输出 IO 信号，由 SYS_CONF4/5 相关寄存器设置 REFP2 为另一组基准电压源正输入端，ADC 基准源的选择由寄存器 REFSEL<1:0> 决定
6	GPIO8/REFP2	输入/输出	GPIO8 为输入/输出 IO 信号，由 SYS_CONF4/5 相关寄存器设置， REFP2 为另一组基准电压源正输入端，ADC 基准源的选择由寄存器 REFSEL<1:0> 决定
7	AIN7/REFP1	输入/输出	AIN7 为 ADC 输入信号通道 7，GPIO 为输入/输出 IO 信号，由 SYS_CONF4/5 相关寄存器设置
8	AIN6/REFP1	输入/输出	AIN6 为 ADC 输入信号通道 6，GPIO 为输入/输出 IO 信号，由 SYS_CONF4/5 相关寄存器设置
9	AGND	地	模拟地
10	AVDD	电源	模拟电源，AVDD 和 AVSS 之间接一个大于等于 1uF 的瓷片电容
11	START	输入	ADC 启动/同步信号输入，为 0 时，芯片内部不开启工作，为 1 时后启动，用于同步多颗芯片之间的转换时序
12	CS	输入	SPI 片选输入，低电平有效，该引脚不加上下拉电阻
13	DRDY	输出	SPI 数据 Ready 信号指示，在数据转换完成后，RDY_N 将拉低。片外需要接≥100Kohm 上拉至电源的电阻，建议在数据率较低的工作条件下，DOUT 上的上拉电阻用 1Mohm
14	DOUT/DRDY	输出	SPI 数据输出，片外需要接≥100Kohm 上拉至电源的电阻，建议在数据率较低的工作条件下，DOUT 上的上拉电阻用 1Mohm
15	DIN	输入	SPI 数据输入，该引脚不加上下拉电阻
16	SCLK	输入	SPI 时钟输入，建议不通讯时 SCLK 输出低电平，该引脚不加上下拉电阻

Pin Number	名称	类型	描述
CS5247			
1	DVDD	电源	数字电源，DVDD 和 DVSS 之间接一个大于 0.1uF 的瓷片电容
2	DGND	地	数字地
3	CLK	输入/输出	外部输入的 2.4576MHz 精确时钟，如需使用外部输入时钟，需将 CKSRSEL<1:0> 配置为 10 或 11 使用内部 2.4576MHz RC 时钟时，此引脚有两种处理方式：1 接地；2 配置 CKSRSEL<1:0>=01 将内部 RC 时钟从 CLK 引脚送出，可用于测量或为其他芯片提供时钟
4	TP	输入	内部测试引脚，需通过 100K 电阻接至 AVDD
5	GPIO9/REFP2	输入/输出	GPIO9 为输入/输出 IO 信号，由 SYS_CONF4/5 相关寄存器设置 REFP2 为另一组基准电压源正输入端，ADC 基准源的选择由寄存器 REFSEL<1:0> 决定

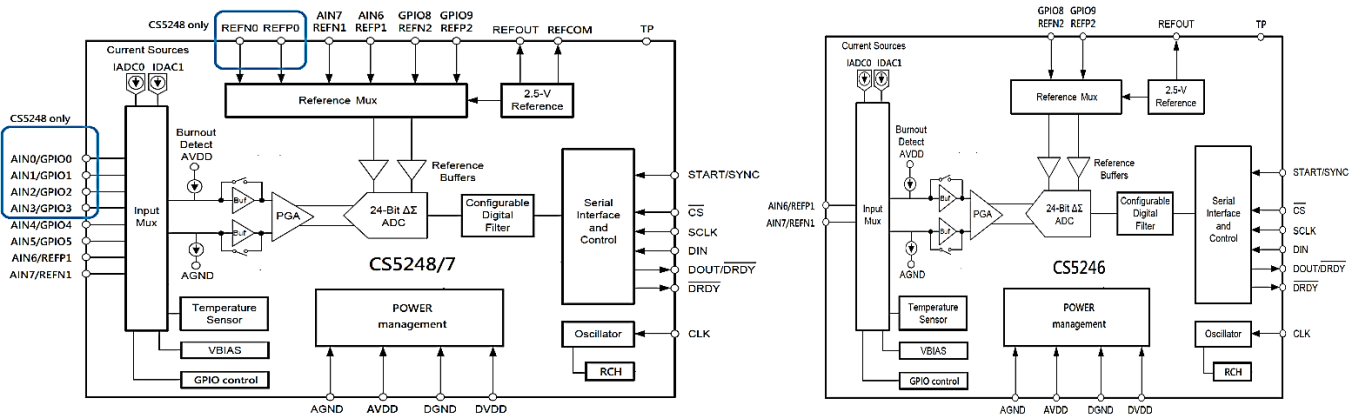
CS5246/7/8

Pin Number	名称	类型	描述
CS5247			
6	GPIO8/REFP2	输入/输出	GPIO8 为输入/输出 IO 信号，由 SYS_CONF4/5 相关寄存器设置，REFP2 为另一组基准电压源正输入端，ADC 基准源的选择由寄存器 REFSEL<1:0> 决定
7	VREFOUT	输出	芯片 2.5V 内部基准源输出，需接一个 1uF 的瓷片电容。在使用此基准源的时候，也将其连至外围其他芯片作为基准源使用。如不使用此基准源，该引脚必须浮空或者接地处理，不可上拉至电源
8	VREFCOM	输出	芯片内部基准源参考地输出，需接地
9	AIN7/REFP1	输入/输出	AIN7 为 ADC 输入信号通道 7，GPIO 为输入/输出 IO 信号，由 SYS_CONF4/5 相关寄存器设置
10	AIN6/REFP1	输入/输出	AIN6 为 ADC 输入信号通道 6，GPIO 为输入/输出 IO 信号，由 SYS_CONF4/5 相关寄存器设置
11	AIN5/GPIO5	输入/输出	AIN5 为 ADC 输入信号通道 5，GPIO 为输入/输出 IO 信号，由 SYS_CONF4/5 相关寄存器设置
12	AIN4/GPIO4	输入/输出	AIN4 为 ADC 输入信号通道 4，GPIO 为输入/输出 IO 信号，由 SYS_CONF4/5 相关寄存器设置
13	AGND	地	模拟地
14	AVDD	电源	模拟电源，AVDD 和 AVSS 之间接一个大于等于 1uF 的瓷片电容
15	START	输入	ADC 启动/同步信号输入，为 0 时，芯片内部不开启工作，为 1 时后启动，用于同步多颗芯片之间的转换时序
16	CS	输入	SPI 片选输入，低电平有效，该引脚不加上拉/下拉电阻
17	DRDY	输出	SPI 数据 Ready 信号指示，在数据转换完成后，RDY_N 将拉低。片外需要接≥100Kohm 上拉至电源的电阻，建议在数据率较低的工作条件下，DOUT 上的上拉电阻用 1Mohm
18	DOUT/DRDY	输出	SPI 数据输出，片外需要接≥100Kohm 上拉至电源的电阻，建议在数据率较低的工作条件下，DOUT 上的上拉电阻用 1Mohm
19	DIN	输入	SPI 数据输入，该引脚不加上拉/下拉电阻
20	SCLK	输入	SPI 时钟输入，建议不通讯时 SCLK 输出低电平，该引脚不加上拉/下拉电阻

Pin Number	名称	类型	描述
CS5248			
1	DVDD	电源	数字电源，DVDD 和 DVSS 之间接一个大于 0.1uF 的瓷片电容
2	DGND	地	数字地
3	CLK	输入/输出	外部输入的 2.4576MHz 精确时钟，如需使用外部输入时钟，需将 CKSRSEL<1:0> 配置为 10 或 11 使用内部 2.4576MHz RC 时钟时，此引脚有两种处理方式：1 接地；2 配置 CKSREL<1:0>=01 将内部 RC 时钟从 CLK 引脚送出，可用于测量或为其他芯片提供时钟
4	TP	输入	内部测试引脚，需通过 100K 电阻接至 AVDD
5	GPIO9/REFP2	输入/输出	GPIO9 为输入/输出 IO 信号，由 SYS_CONF4/5 相关寄存器设置，REFP2 为另一组基准电压源正输入端，ADC 基准源的选择由寄存器 REFSEL<1:0> 决定
6	GPIO8/REFP2	输入/输出	GPIO8 为输入/输出 IO 信号，由 SYS_CONF4/5 相关寄存器设置，REFP2 为另一组基准电压源正输入端，ADC 基准源的选择由寄存器 REFSEL<1:0> 决定
7	REFP0	输入	外部基准电压源正输入端，REFP0 和 REFN0 之间接一个大于等于 1uF 的瓷片电容
8	REFP0	输入	外部基准电压负输入端
9	VREFOUT	输出	芯片 2.5V 内部基准源输出，需接一个 1uF 的瓷片电容。在使用此基准源的时候，也将其连至外围其他芯片作为基准源使用。如不使用此基准源，该引脚必须浮空或者接地处理，不可上拉至电源
10	VREFCOM	输出	芯片内部基准源参考地输出，需接地
11	AIN7/REFP1	输入/输出	AIN7 为 ADC 输入信号通道 7，GPIO 为输入/输出 IO 信号，由 SYS_CONF4/5 相关寄存器设置
12	AIN6/REFP1	输入/输出	AIN6 为 ADC 输入信号通道 6，GPIO 为输入/输出 IO 信号，由 SYS_CONF4/5 相关寄存器设置
13	AIN5/GPIO5	输入/输出	AIN5 为 ADC 输入信号通道 5，GPIO 为输入/输出 IO 信号，由 SYS_CONF4/5 相关寄存器设置
14	AIN4/GPIO4	输入/输出	AIN4 为 ADC 输入信号通道 4，GPIO 为输入/输出 IO 信号，由 SYS_CONF4/5 相关寄存器设置
15	AIN3/GPIO3	输入/输出	AIN3 为 ADC 输入信号通道 3，GPIO 为输入/输出 IO 信号，由 SYS_CONF4/5 相关寄存器设置
16	AIN2/GPIO2	输入/输出	AIN2 为 ADC 输入信号通道 2，GPIO 为输入/输出 IO 信号，由 SYS_CONF4/5 相关寄存器设置
17	AIN1/GPIO1	输入/输出	AIN1 为 ADC 输入信号通道 1，GPIO 为输入/输出 IO 信号，由 SYS_CONF4/5 相关寄存器设置
18	AIN0/GPIO0	输入/输出	AIN0 为 ADC 输入信号通道 0，GPIO 为输入/输出 IO 信号，由 SYS_CONF4/5 相关寄存器设置
19	IEXC2	输出	内部激励电流源 2 输出
20	IEXC1	输出	内部激励电流源 1 输出
21	AGND	地	模拟地
22	AVDD	电源	模拟电源，AVDD 和 AVSS 之间接一个大于等于 1uF 的瓷片电容
23	START	输入	ADC 启动/同步信号输入，为 0 时，芯片内部不开启工作，为 1 时后启动，用于同步多颗芯片之间的转换时序

Pin Number	名称	类型	描述
CS5248			
24	CS	输入	SPI 片选输入，低电平有效，该引脚不加上拉/下拉电阻
25	DRDY	输出	SPI 数据 Ready 信号指示，在数据转换完成后，RDY_N 将拉低。片外需要接 $\geq 100\text{Kohm}$ 上拉至电源的电阻，建议在数据率较低的工作条件下，DOUT 上的上拉电阻用 1Mohm
26	DOUT/DRDY	输出	SPI 数据输出，片外需要接 $\geq 100\text{Kohm}$ 上拉至电源的电阻，建议在数据率较低的工作条件下，DOUT 上的上拉电阻用 1Mohm
27	DIN	输入	SPI 数据输入，该引脚不加上拉/下拉电阻
28	SCLK	输入	SPI 时钟输入，建议不通讯时 SCLK 输出低电平，该引脚不加上拉/下拉电阻

3 功能模块描述



CS5246/7/8 模块功能图

如上图所示，芯片内部包含电源管理模块、晶体起振模块、高频 RCH 时钟、内部共模电压、内部恒流源、内部基准源 (BGP) 模块、输入信号选择电路(MUX)、输出 GPIO 电路选择、可程序设计增益放大器 (PGA)、Sigma-Delta ADC 模块、数字滤波器模块、SPI 接口模块。

3.1 电源管理模块

芯片由DVDD/DVSS/AVDD/AVSS 两组电源供电，正常工作的供电范围为2.8~5.5V。DVDD 电压需与外部 MCU 供电电压相同，可与AVDD 不同。

电源模块内置上电复位 (POR) 电路，在上电之初为芯片提供复位信号。电源模块内还集成了欠压监测电路，当监测到AVDD 电源低于3V 时，SYS_CONF0 寄存器里的PW_LV将置 1，提示有欠压发生。

3.2 高频 RCH 时钟

芯片内部集成2.4576MHz 的高频RCH 时钟作为主时钟。芯片也可使用CLK 引脚输入的时钟，或者将芯片内部的RCH 时钟从CLK 引脚送出，详见CKSRSEL<1:0>寄存器说明。芯片内部RCH 时钟在-40~105 度范围内随温度的频率变化小于1%，批量频率偏差小于1%。

3.3 BGP 电路

芯片内置高精度带隙基准 (BGP) 电路，产生2.5V 的基准电压。该基准电压温度系数的典型值为5ppm/°C。该基准源可对外提供+/-10mA 的驱动电流，且电流负载调节率只有60uV/mA。

AD 除可使用内部基准外，也可使用外部引脚从REFP0/REFN0、REFP1/REFN1、REFP2/REFN2 输入的基准电压。具体使用的基准源通过设置CONV_CONFx 寄存器里的REFSEL 来选择。

3.4 MUX 信号选择电路

CS5248有8路输入信号引脚，以及一路内部温度传感器信号，ADC 可通过时分复用的方式对这些信号进行采样。CS5247有4路外部输入信号引脚，CS5246有2路外部输入信号引脚。

MUX 电路非常灵活，每一个AINx 引脚的信号都可配置为AD 正端信号，也可配置为AD 负端信号。因此任意两个AINx 都可搭配为一组ADC 差分输入信号。每一组CONV_CONF 转换设置寄存器里，都可设置该转换所用的信号通道选择。详见CONV_CONFx 寄存器章节。

3.5 PGA 电路

芯片内部集成一个1~128 倍可编程的高精度仪表放大器。每一组CONV_CONF 转换设置寄存器里，都可通过CONV_CONFx 寄存器里的GA<2:0>进行增益设置。详见CONV_CONFx 寄存器章节。

PGA 前端有2路信号BUFFER 以提供更高的输入阻抗。PGA 两个输入信号端有2个Burnout 电流，用于检测输入信号线是否开路。Burnout 是否开启、以及电流大小在CONV_CONFx 寄存器里设置。

3.6 匹配电流源模块

芯片内部集成2路精确匹配的电流源IDAC0 和IDAC1，匹配精度达0.15%，绝对精度1%。匹配电流源可灵活配置到任意一个AINx 输出，配置寄存器参看SYS_CONF2 里的IDAC1_CH/IDAC0_CH。电流源的电流大小通过寄存器IDAC1/IDAC0 进行配置，如不需要电流源输出，则配置为0uA。

3.7 VBIAS 电路

芯片内置VBIAS 偏置电路模块，可将偏置电压通过配置SYS_CONF2 里的VBx_EN 寄存器输出到任何一个AINx 信号引脚上，电压大小为(AVDD-AVSS)/2，该电压具有5mA的电流驱动能力。

3.8 温度传感器

芯片内部集成1°C精度的温度传感器，传感器计算公式详见温度传感器章节。

测温的时候，需使用 CONV_CONF12，且设置 VPSEL 和 VNSEL 为 TEMP 选项，REFSEL 选内部基准。

3.9 GPIO 控制模块

AINx 信号引脚还可通过配置SYS_CONF4 里的GPIOx_EN 作为数字控制信号输入/输出使用，数据方向通过GPIOx_DIR 设置，输出的值通过GPIOx_DAT 设置，输入的值在SYS_CONF5 里。作为GPIO 输入输出使用时，不可作为ADC 输入口使用，也不可将电流源、偏置电压送至该GPIO 输出脚。

3.10 Sigma-Delta ADC

芯片内集成一个高性能的Sigma-Delta ADC (性能指标见ADC 性能指标章节)，ADC 转换产生的高频量化码流送给后续的数字滤波器 (DSP) 电路进行处理，并最终得到24BIT ADC 数据。

3.11 数字滤波器

数字滤波器对ADC 转换产生的高频量化码流进行处理，最终获得24BIT ADC 数据。

滤波器类型分为三种，一阶滤波器、三阶滤波器和50/60Hz 抑制滤波器，通过CONV_CONFx 寄存器里的FLIT_TYPE 进行设置。

一阶滤波器在涉及到信号通道切换的时候，数据更新的时间更快，基本上以数据率相同的速度更新。三阶滤波器在涉及到信号通道切换的时候，切换后要3 倍时间输出第一个数据，下一个数据如果没有切换信号通道，则数据更新时间是1 个数据周期。带来的效果是三阶滤波器对数据信号带宽外的噪声或谐波有更高的抑制率。如果不涉及通道切换，仅对一个信号通道进行连续转换，则一阶和三阶滤波器的输出速率一样。

50/60Hz 抑制滤波器仅可在ADC 数据率选择为25Hz 以下(含25Hz)时使用，开启后可同时对50Hz 和60Hz 的干扰信号产生超过100dB 的抑制。如果干扰信号只考虑50Hz，则数据率设置在50Hz 以下的三阶滤波器也有超过100dB 的抑制效果。上述提及的50 或60Hz 干扰信号是指实际进入到差分信号通道里的，才需要通过滤波器进行抑制。如果干扰信号是出现在电源上，则首先通过芯片强大的电源抑制能力 (PSRR) 被大幅衰减。如果干扰信号是出现在信号共模电平上，则首先通过芯片强大的共模抑制能力 (CMRR) 被大幅衰减。

滤波器输出频率可通过CONV_CONFx 寄存器里的DR<3:0>配置为3.125~6400Hz 或6.25~12800Hz。详见 CONV_CONFx 寄存器章节。

3.12 功耗模式

芯片可通过设置SYS_CONF1 寄存器的POWD=1，使芯片进入低功耗模式。此模式下PGA/ADC/BGP/RCH 等模块都会关闭，功耗小于1uA。

3.13 SPI 界面

SPI 接口部分详见 SPI 接口协议章节

4. SPI 接口协议

SPI接口分为两种命令帧，一种是用来读写寄存器的读写命令帧，另外一种是用来启动ADC转换的转换命令帧，两种命令帧使用第一个字节的第一个Bit来区分，若为0，则为读写命令帧，若为1，则为转换命令帧。

4.1 读写命令帧

读写命令帧的第一帧为命令帧，格式如下

Table 4-1 读写命令帧结构

BIT							
7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	ADDR[6:4]			1	ARRAY	PC

Table 4-2 读写命令帧结构

BIT							
7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	ADDR[6:4]			0	ARRAY	PC

Table 4-3 读写命令帧各字节意义

BIT	名称	描述
7	起始位	必须为 0
6	保留位	必须为 0
5:3	ADDR	地址【6:4】
2	R/W	读写类型选择 0：写 1：读
1	ARRAY	连续读写控制 0：单一读写 1：连续读写，由地址 0x00 开始至地址 0x33 结束
0	PC	Bit7 到 Bit1 之奇校验位，当 Bit7~Bit1 有奇数个 1 时，PC 应为 0，当 Bit7~Bit1 有偶数个 1 时，PC 应为 1。若此奇校验位错误，则该命令不被执行，且 SYS_CONF0 中的 ERR_CKS 位置会被置 1。

读写真的第二帧为地址帧，用来指定单一读写时的地址，连续读写时仍然需要输入此帧且PC 须为正确值，但是地址值会被忽略

Table 4-4 读写命令帧结构

BIT							
7	6	5	4	3	2	1	0
ADDR[3:0]				CRC4			

Table 4-5 地址命令帧各字节意义

BIT	名称	描述
7:4	ADDR	寄存器地址【3:0】
3:0	CRC4	整个命令帧的 CRC4 校验位

其中CRC4是由读写命令帧【7:4】与地址命令帧【7:4】组合为12bits后，经由下列CRC4公式运算出来

$$CRC=X^4+X+1$$

CRC4公式运算可以参考下面的范例程序

```
Shift reg=(cmd<<24)+((addr&0x0f)<<20);
```

```
crc4=0xF;
```

```
for(i=0;i<12;i=i+1){
```

```
    if( ( crc4>>3)!=(shift>>31) )
```

```
        crc4=((crc4<<1)^0x03)&0xF;
```

```
else
```

```
    crc4=(crc4<<1)&0xF;
```

```
    Shift reg<<=1;
```

```
}
```

Table 4-6 读写命令帧地址字节汇总

ADDR	位宽	暂存器名称
0x00	24	OS_CH0
0x01	24	GAIN_CH0
0x04	24	OS_CH2
0x05	24	GAIN_CH2
0x06	24	OS_CH3
0x07	24	GAIN_CH3
0x08	24	OS_CH4
0x09	24	GAIN_CH4
0x0A	24	OS_CH5
0x0B	24	GAIN_CH5
0x0C	24	OS_CH6
0x0D	24	GAIN_CH6
0x0E	24	OS_CH7
0x0F	24	GAIN_CH7
0x10	24	保留
0x11	24	保留
0x12	24	保留
0x13	24	保留
0x14	24	保留
0x15	24	保留
0x16	24	保留
0x17	24	保留
0x18	24	保留
0x19	24	保留
0x1A	24	保留
0x1B	24	保留
0x1C	24	保留
0x1D	24	保留
0x1E	24	保留
0x1F	24	D_TARG
0x20	32	CONV_CONF0
0x21	32	CONV_CONF1
0x22	32	CONV_CONF2
0x23	32	CONV_CONF3

ADDR	位宽	寄存器名称
0x24	32	CONV_CONF4
0x25	32	CONV_CONF5
0x26	32	CONV_CONF6
0x27	32	CONV_CONF7
0x28	32	保留
0x29	32	保留
0x2A	32	保留
0x2B	32	保留
0x2C	32	CONV_CONF12
0x2D	32	保留
0x2E	32	SYS_CONF0
0x2F	32	SYS_CONF1
0x30	32	SYS_CONF2
0x31	32	SYS_CONF3
0x32	32	SYS_CONF4
0x33	32	SYS_CONF5
0x34	24	CONV_DATA

下图为单一寄存器写帧在不包含 CRC 校验时的时序

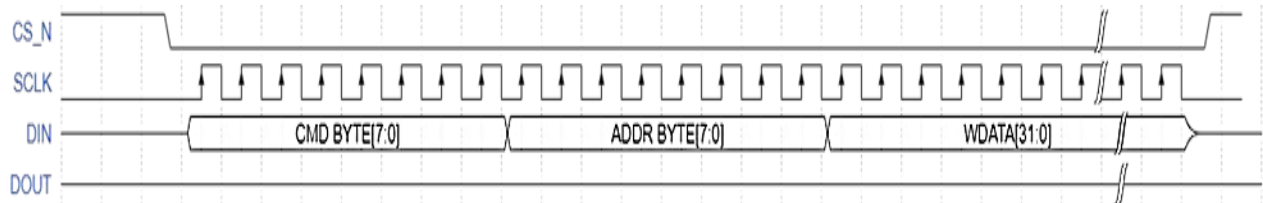


Figure 4-1 SPI 单一 32 bit 寄存器写帧时序 (不包含 CRC 校验)

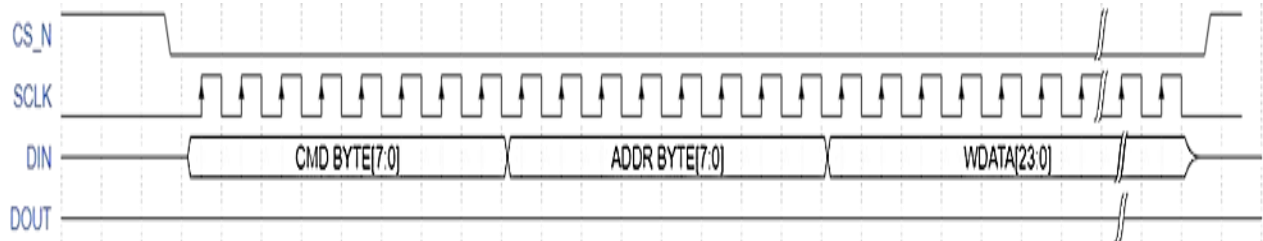


Figure 4-2 SPI 单一 24 bit 寄存器写帧时序 (不包含 CRC 校验)

下图为单一寄存器读帧在不包含 CRC 校验时的时序

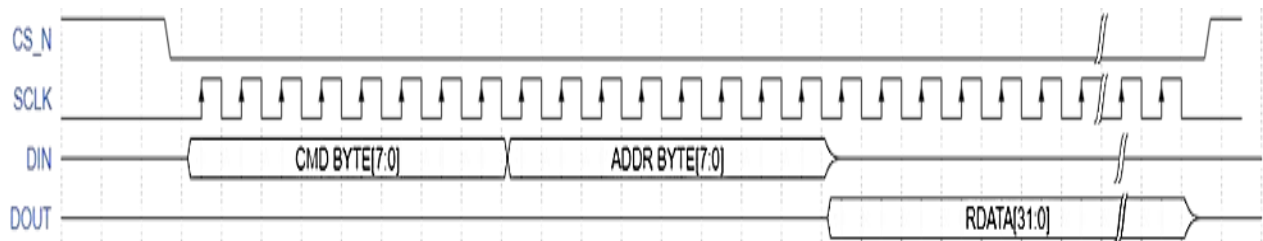


Figure 4-3 SPI 单一 32 bits 寄存器读帧时序 (不包含 CRC 校验)

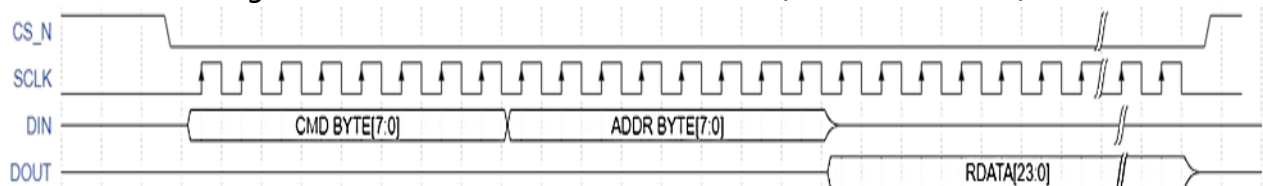


Figure 4-4 SPI 单一 24 bits 寄存器读帧时序 (不包含 CRC 校验)

下图为连续寄存器写帧在不包含 CRC 校验的时序

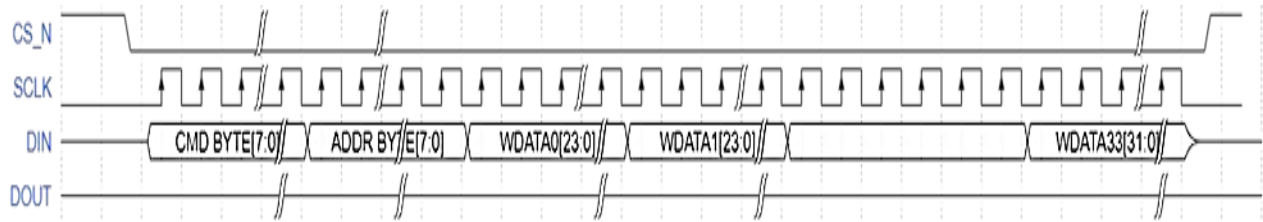


Figure 4-5 SPI 连续寄存器写帧时序 (不包含 CRC 校验)

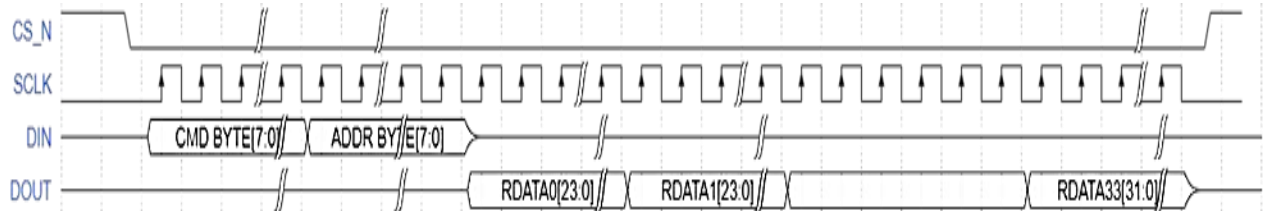


Figure 4-6 SPI 连续寄存器读帧时序 (不包含 CRC 校验)

4.2 转换命令帧

转换命令帧的第一帧为命令帧，格式如下

Table 4-7 转换命令帧结构

Bit							
7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	0	CONV_MOD			PC

Table 4-8 转换命令帧各字节意义

Bit	名称	描述
7	起始位	必须为 1
6 : 4	保留位	必须为 0
3 : 1	CONV_MOD	转换模式选择 0x0 : 单次转换模式 0x1 : 连续转换模式 0x2 : Offset自校准模式 0x5 : Offset系统校准模式 其他：保留
0	PC	Bit7 到 Bit1 之奇偶校验位，当 Bit7~Bit1 有奇数个 1 时，PC 应为 0，当 Bit7~Bit1 有偶数个 1 时，PC 应为 1。若此奇校验位错误，则该命令不被执行，且 SYS_CONF0 中的 ERR_CKS 位置会被置 1。

芯片在收到转换命令帧后：

- 1) 如命令帧里发起的是单次转换模式，则依次扫描9 组CONV_CONFx(x=0~7 和12, 12 用于内部温度传感器测量)的寄存器值，只要CONV_EN 为1 的，就按其配置值进行转换，转换完成后通过SDO 送出数据。等9 个CONV_CONFx 都被遍历完，则芯片重新进入到命令接收阶段。
- 2) 如命令帧里发起的是连续转换模式，则依次扫描9 组CONV_CONFx 的寄存器值，只要CONV_EN 为1 的，就按其配置值进行转换，转换完成后通过SDO 送出数据。等10 个CONV_CONFx 都被遍历完，则重新回到CONV_CONF0 开始新一轮遍历。

如果9 个CONV_CONFx 里，只有1 个CONV_CONFx 被使能，则将对该设置寄存器所对应的信号通道进行连续采样。

转换帧时序与读时序主要差别在于转换命令发出后，需要等待芯片内DSP 运算完成，在运算完成前，SDO 引脚会是高阻抗状态，需靠片外拉电阻拉高到DVDD 电位，当DSP 运算完成后，SDO 引脚会输出低电位，此时主控需打8 bits 的转换时钟，此时SDI 需输入0x42，然后可以开始进行24 bits 数据读取。

下图为单一转换帧在不包含 CRC 校验的时序

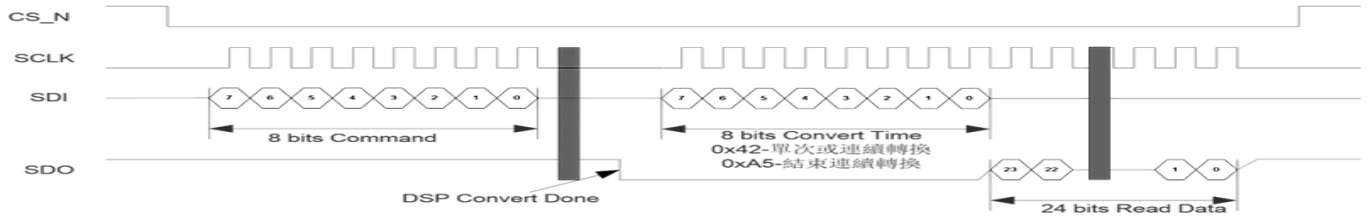


Figure 4-7 SPI 单一转换帧时序 (不包含 CRC 校验)

若选择的是连续转换模式，当 24 bits 转换数据传完之后，SDO 又会变为高阻模式，直到下次 DSP 转换完成会再把 SDO 拉到 0。若主控想要停止连续转换模式，可以将片选拉高，若是在片选接地状态，则必须在 8 bits 的转换时钟时，在 SDI 上打(0xA5)，则在本次数据传递完成后，芯片会回到待命状态。

下图为连续转换帧在不包含 CRC 校验且片选一直保持低电平的时序，若等待 DSP 转换完成发生超时，建议对 SPI 接口进行强制复位后重新开始转换。

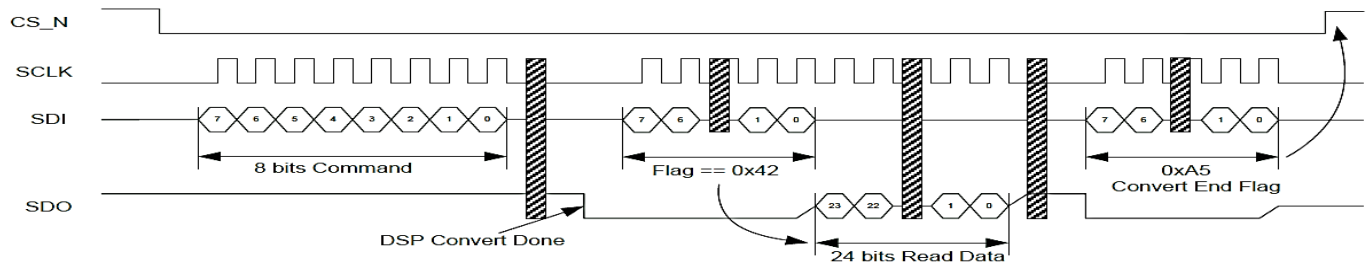


Figure 4-8 SPI 连续转换帧时序，片选保持低电平 (不包含 CRC 校验)

下图为连续转换帧在不包含 CRC 校验，但是片选在转换等待时间可以切为高电平的时序 (寄存器 CS_MODE 需为 1)，在此模式下，片选只可在读完 24 bits 数据后举高，不可以前面 8 bits dummy byte 或是读取数据过程中举高。若等待 DSP 转换完成发生超时，建议对 SPI 接口进行强制复位后重新开始转换。

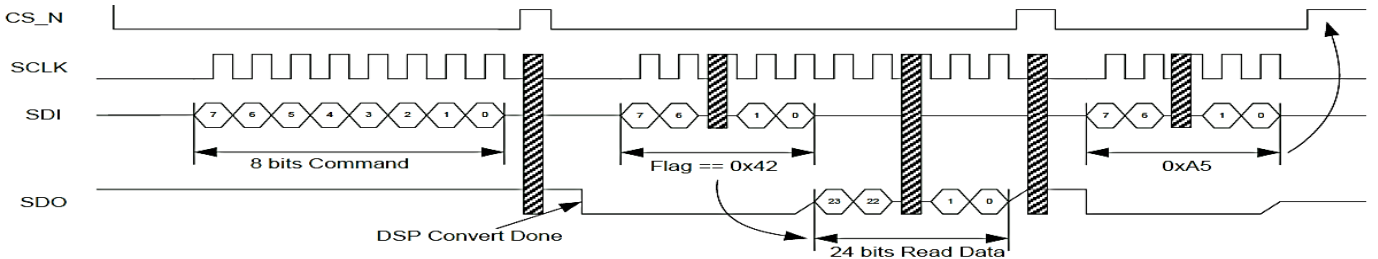


Figure 4-9 SPI 连续转换帧时序，片选可切为高电平 (不包含 CRC 校验)

4.3 SPI CRC 校验

当 SYS_CONF0 的 CKS_EN 位置被设置为 1 后，SPI 接口会进入 CRC 校验模式，包含读写帧与转换帧都会包含 CRC 校验帧。CRC 校验帧是针对写入或是读出数据做保护，每个 24 或 32 bits 数据都须计算其 CRC8 的结果。CRC8 是参考下面的公式进行运算：

$$\text{CRC8} = X^8 + X^2 + X + 1$$

CRC8 的运算公式可以参考下面的范例程序

```
if (len == 24)
shift_reg = data<<8;
else
shift_reg = data;
crc8 = 0x0;
for (i=0;i<len;i=i+1) {if ( (crc8>>7) != (shift_reg>>31))
    crc8 = ( (crc8<<1)^0x07)&0xFF;
    else
    crc8=(crc8<<1)&0xFF;
    shift_reg<<=1; }
```

举例来说，当数据为0x654321(24bits)的情况，其CRC8的结果会是0x86。在每个24或是32bits数据后端，都需要加上CRC校验帧，若CRC校验不符合，则该命令会被忽略(写帧)，或是该数据为无效数据(读帧或是转换帧)。

下图为单一寄存器写帧在包含CRC校验的时序

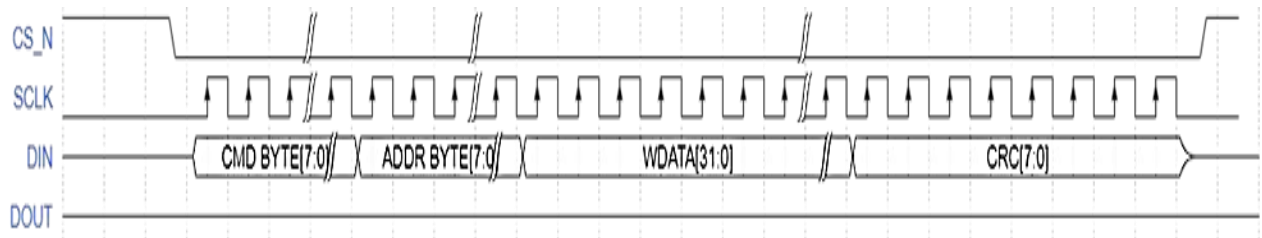


Figure4-10 SPI单一寄存器写帧时序(包含CRC校验)

下图为单一寄存器读帧在包含CRC校验的时序

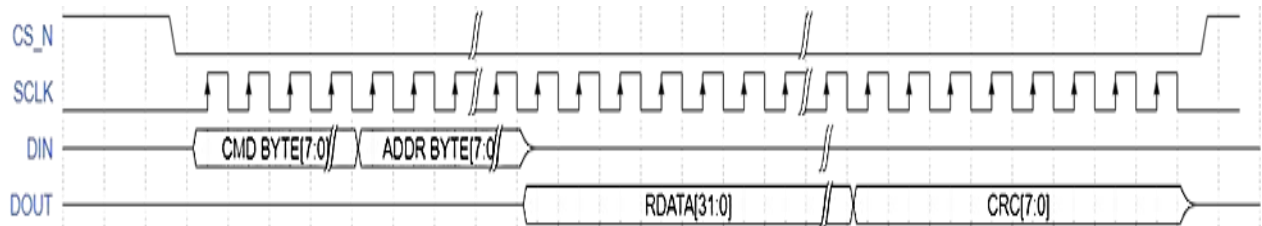


Figure4-11 SPI单一寄存器读帧时序(包含CRC校验)

下图为连续寄存器写帧在包含CRC校验的时序

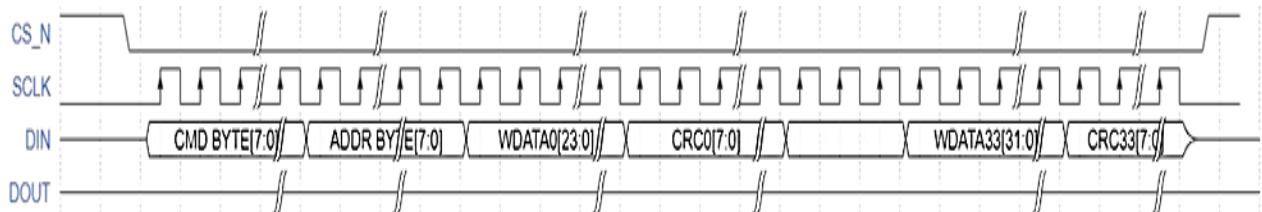


Figure4-12 SPI连续寄存器写帧时序(包含CRC校验)

下图为连续寄存器读帧在包含CRC校验的时序

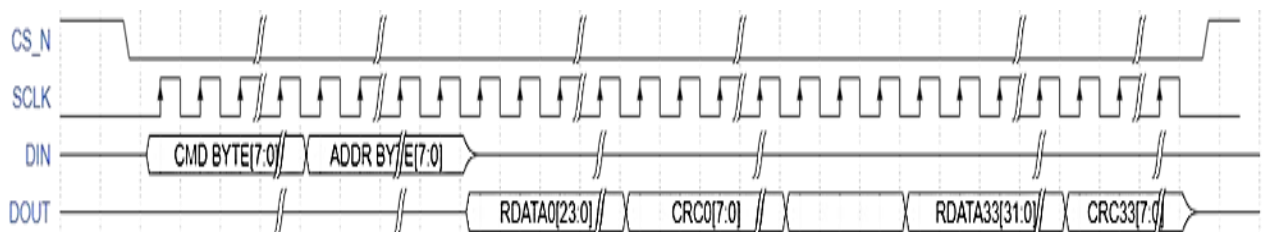


Figure4-13 SPI连续寄存器读帧时序(包含CRC校验)

下图为单一转换帧在包含CRC校验的时序

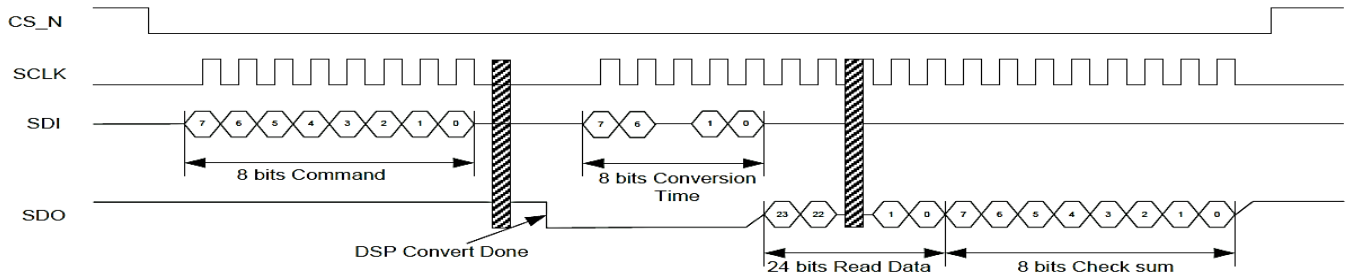


Figure4-14 SPI单一转换帧时序(包含CRC校验)

下图为连续转换帧在包含CRC校验且片选一直保持低电平的时序。若等待DSP转换完成发生超时，建议对SPI接口进行强制复位后重新开始转换。若是出现CRC校验错误状况，可将片选置1再置0后继续重新等待下次DSP转换完成。

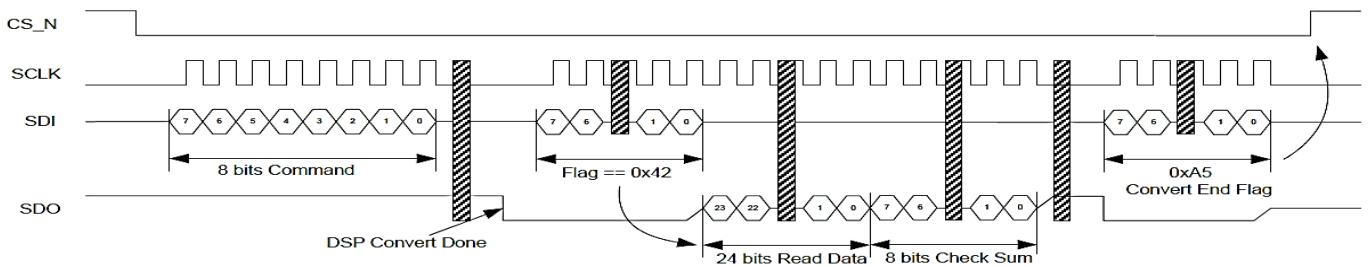


Figure4-15 SPI连续转换帧时序，片选保持低电平(包含CRC校验)

下图为连续转换帧在包含CRC校验但是片选在转换等待时间可以切为高电平的时序(CS_MODE需为1)，在此模式下，片选只可在读完8bitsCRC校验后后举高，不可以在前面8bits dummy byte或是读取数据过程中举高。若等待DSP转换完成发生超时，建议对SPI接口进行强制复位后重新开始转换。若是出现CRC校验错误状况，可将片选置1再置0后继续重新等待下次DSP转换完成。

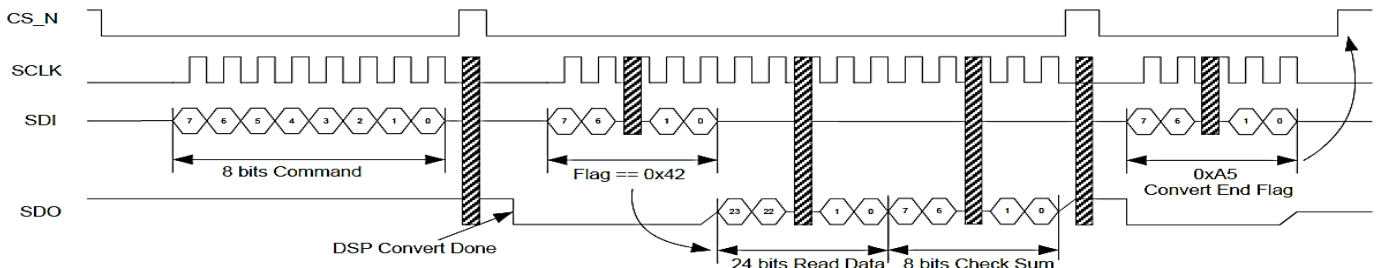


Figure4-16 SPI连续转换帧时序，片选可切为高电平(包含CRC校验)

4.4 SPI转换状态

因为CS5246/7/8支持每次可以选择多种转换设置，为了分辨此次输出是属于哪组设置，可以在输出数据后面加上SYS_CONF0[7:0]，此功能可以由STAT_EN (SYS_CONF0bit21)打开，此功能可以与CRC校验同时开启。

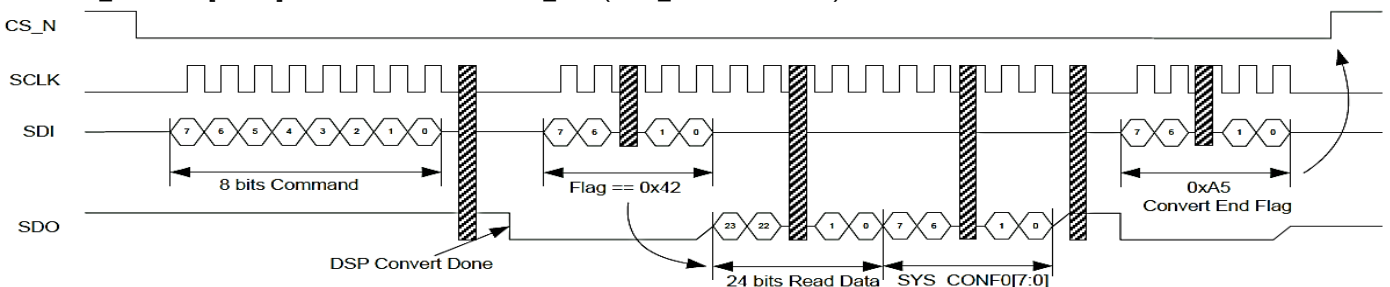


Figure4-17 SPI转换状态使能时序(不包含CRC校验)

4.5 SPI界面复位

在四线模式下，也就是SPI片选是存在的状况，只要片选被置1，SPI接口就会立即被复位，回到可接收指令状态，所以不需特殊指令来做SPI接口复位。但当CS_MODE置1时(SYS_CONF0bit24)，若进入连续转换模式，则当片选置1状况，并不会复位SPI接口，且片选为1状况下，SDO接口会浮空，同时所有SCLK均会被忽略，若要跳出此模式，需等到片选置0，且利用正常的连续转换终止指令(在DUMMY Byte时间于SDI输入0xA5)，或是利用下面提到的强制复位状态来跳出连续转换模式。

在三线模式下，SPI片选永远接地，首先板上需要确定SCLK不受干扰，建议在板上对SCLK做10Kohm下拉，第一次上电完成后，原则上内部POR会将SPI接口复位，但是建议可以在SDI上打入Byte0=0x00，Byte1=0xA5，Byte2=0xFF，Byte3=0x5A，连续32个时钟的信号强制SPI接口复位后开始使用。0x00A5FF5A指令可在任何时候生效。复位完成后等待1us后可以重新开始操作SPI指令。

4.6 SPI界面时序

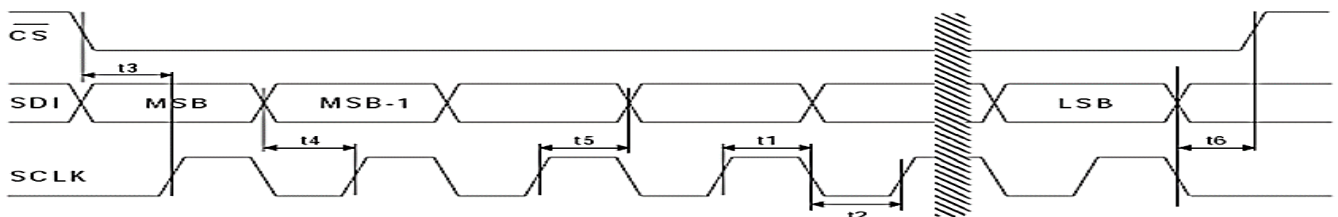


Figure 4-18 SPI 写时序

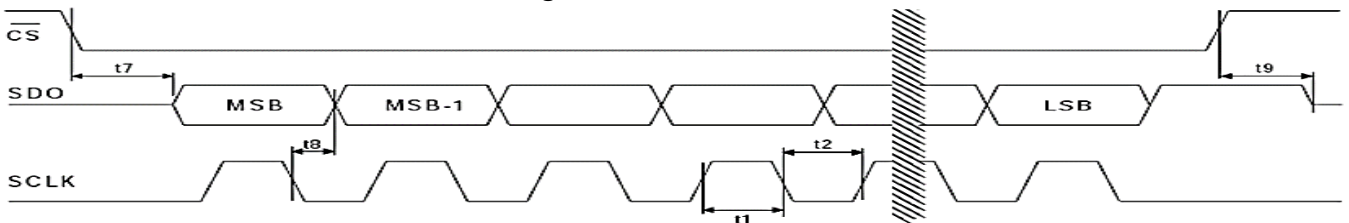


Figure 4-19 SPI 读时序

Table4-9 SPI 接口时序特性

参数	标识	最小值	典型值	最大值	单位
SPI 时序					
SPI 时钟频率	SCK	0		10	MHz
SPI 时钟脉宽	t1 (高)	50			ns
	t2 (低)	50			ns
SDI 写时序					
CS 片选到第一个时钟延时	t3	10			ns
DATA 领先时钟上升沿的建立时间	t4	10			ns
DATA 在时钟沿后的稳定时间	t5	20			ns
时钟下降沿后到 CS 上升的延时	t6	20			ns
SDI 读时序					
CS 信号变低到有效数据	t7			30	ns
SCK 下降沿到新数据输出延时	t8			30	ns
CS 信号变高到 SDO 进高阻态的延时	t9			30	ns

SPI写入数据的时候，SDI的数据是在SCK的下降沿变化，以便在芯片写入寄存器的时候有足够的建立和保持时间。芯片内部电路在SCK上升沿去读取SDI数据，并填入相应的内部寄存器中。

SPI读出数据的时候，CS下降之后即通过SDO送出数据，由MCU产生SCK去读。SDO的数据变化是在SCK下降沿之后变化。

5 寄存器描述

5.1 寄存器地址

CS5246/7/8 内共有 53 个 24 或 32 bits 寄存器，可以通过读写帧的 ADDR，来选择要读取或是写入的位置，下表列出各个寄存器对应的地址与初始值。

Table 5-1 寄存器地址表

地址	名称	类型	位宽	描述	初始值
0x00	OS_CH0	R/W	24	ADC通道0 Offset设置	0x000000
0x01	GAIN_CH0	R/W	24	ADC通道0 Gain设置	0x400000
0x02	OS_CH1	R/W	24	ADC通道1 Offset设置	0x000000
0x03	GAIN_CH1	R/W	24	ADC通道1 Gain设置	0x400000
0x04	OS_CH2	R/W	24	ADC通道2 Offset设置	0x000000
0x05	GAIN_CH2	R/W	24	ADC通道2 Gain设置	0x400000
0x06	OS_CH3	R/W	24	ADC通道3 Offset设置	0x000000
0x07	GAIN_CH3	R/W	24	ADC通道3 Gain设置	0x400000
0x08	OS_CH4	R/W	24	ADC通道4 Offset设置	0x000000
0x09	GAIN_CH4	R/W	24	ADC通道4 Gain设置	0x400000
0x0A	OS_CH5	R/W	24	ADC通道5 Offset设置	0x000000
0x0B	GAIN_CH5	R/W	24	ADC通道5 Gain设置	0x400000
0x0C	OS_CH6	R/W	24	ADC通道6 Offset设置	0x000000
0x0D	GAIN_CH6	R/W	24	ADC通道6 Gain设置	0x400000
0x0E	OS_CH7	R/W	24	ADC通道7 Offset设置	0x000000
0x0F	GAIN_CH7	R/W	24	ADC通道7 Gain设置	0x400000
0x10	保留	R/W	24		
0x11	保留	R/W	24		
0x12	保留	R/W	24		
0x13	保留	R/W	24		
0x14	保留	R/W	24		
0x15	保留	R/W	24		
0x16	保留	R/W	24		
0x17	保留	R/W	24		
0x18	保留	R	24		
0x19	保留	R	24		
0x1A	保留	R	24		
0x1B	保留	R	24		
0x1C	保留	R	24		
0x1D	保留	R	24		
0x1E	保留	R	24		
0x1F	D_TARG	R/W	24	增益校准目标寄存器	0x7FFFFF
0x20	CONV_CONF0	R/W	32	CONF0转换设置寄存器	0x00000000
0x21	CONV_CONF1	R/W	32	CONF1转换设置寄存器	0x00000000
0x22	CONV_CONF2	R/W	32	CONF2转换设置寄存器	0x00000000
0x23	CONV_CONF3	R/W	32	CONF3转换设置寄存器	0x00000000
0x24	CONV_CONF4	R/W	32	CONF4转换设置寄存器	0x00000000
0x25	CONV_CONF5	R/W	32	CONF5转换设置寄存器	0x00000000
0x26	CONV_CONF6	R/W	32	CONF6转换设置寄存器	0x00000000
0x27	CONV_CONF7	R/W	32	CONF7转换设置寄存器	0x00000000
0x28	保留	R/W	32		

地址	名称	类型	位宽	描述	初始值
0x29	保留	R/W	32		
0x2A	保留	R/W	32		
0x2B	保留	R/W	32		
0x2C	CONV_CONF12	R/W	32	CONF12转换设置寄存器	0x00000000
0x2D	保留	R/W	32		
0x2E	SYS_CONF0	R/W	32	系统设置寄存器0	0x00008000
0x2F	SYS_CONF1	R/W	32	系统设置寄存器1	0x00000000
0x30	SYS_CONF2	R/W	32	系统设置寄存器2	0x00000000
0x31	SYS_CONF3	R/W	32	系统设置寄存器3	0x00000000
0x32	SYS_CONF4	R/W	32	系统设置寄存器4	0x00000000
0x33	SYS_CONF5	R/W	32	系统设置寄存器5	0x00000000
0x34	CONV_DATA	R	24	转换数据寄存器	---

5.2 OS_CHx/GAIN_CHx 寄存器

OS_CHx 与 GAIN_CHx 用来存储相对应通道(x=0~7)的 Offset 与 Gain 校准值

Table 5-2 OS_CHx/OS_TEMP 定义

位置	名称	类型	描述	Default
23 : 0	OS_CHx	R/W	ADC通道x(0~8)的Offset校准值。此校准值可由主控端填入或是在进行Offset自校准或是系统校准时由芯片自动更新。此校准值为24bits有号数。在进行标准模式转换完成后，会先减掉此Offset值后再进行增益校准。下面列出各种数值代表意义 0x000000：偏差0 0x400000：正半量程(+0.50) 0x7FFFFFFF：正满量程(+1.00) 0xC00000：负半量程(-0.50) 0x800000：负满量程(-1.00)	0x000000

Table 5-3 GAIN_CHx 定义

位置	名称	类型	描述	Default
23 : 0	GAIN_CHx	R/W	ADC 通道 x(0 ~ 8)的 Gain 校准值。此校准值可由主控端填入或是在进行 Gain 系统校准时由芯片自动更新。此校正值为 24 bit无号数。在进行标准模式转换后，会先减掉 Offset 校准值后再乘上此增益校准值。下面列出各种数值代表意义 0x200000：Gain = 0.5 0x400000：Gain = 1.00 0x600000：Gain = 1.50 0x800000：Gain = 2.00	0x400000

实际进行 ADC 转换时，每组 CONFx 会对应到不同的校准值，可以参考下表说明。

Table 5-4 校准值选择表

CONFx	使用的校准值
0	OS_CH0， GAIN_CH0
1	OS_CH1， GAIN_CH1
2	OS_CH2， GAIN_CH2
3	OS_CH3， GAIN_CH3
4	OS_CH4， GAIN_CH4
5	OS_CH5， GAIN_CH5
6	OS_CH6， GAIN_CH6
7	OS_CH7， GAIN_CH7

CONFx	使用的校准值
8	
9	
10	
11	
12	当使用芯片的温度功能时使用该通道
13	OS=0x000000 · GAIN=0x400000

5.3 CONV_CONFx 寄存器

CONV_CONFx (x=0 ~ 9)是用来储存转换设置的寄存器，芯片内共有十组转换设置可以随时调用，其中只要该组设置的使能位为 1，则该组设置会在每次单一转换或是每个连续转换的循环里被触发。举例来说，若第 1/3/5 组转换位置被使能，则每次单一转换开始时，会连续进行 1/3/5 三组设置的转换，也就是会输出三笔数据后转换才会停止。若是连续转换，则会以 /3/5/1/3/5/1/3/5 这样的顺序连续输出数据。在每次开始转换之前，主控端需要先将相对应的转换设置寄存器设置好。下表5-5列出列出 CONV_CONFx 之具体定义。

Table 5-5 CONV_CONFx 定义

位置	名称	类型	描述	Default
31	CONV_EN	R/W	转换使能 0：关闭该设置 1：使能设置，每次转换命令后，该设置会被启动	0x00
30 : 27			保留	0x00
26:24	DLY	R/W	等待期间的模拟输出的 AD 码流数据会被忽略即可 0x0:8 0x1:32 0x2:64 0x3:256 0x4:1024 0x5:2048 0x6:4096 0x7:1	
23 : 20	DR	R/W	ADC 数据输出码率选择 当 SYS_CONF1 的 FR_SEL=0 时(50Hz 模式)，输出频率如下表 0x00 : 6400Hz 0x01 : 3200Hz 0x02 : 1600Hz 0x03 : 800Hz 0x04 : 400Hz 0x05 : 200Hz 0x06 : 100Hz 0x07 : 50Hz 0x08 : 25Hz 0x09 : 12.5Hz 0x0A : 6.25Hz 0x0B~0xF : 3.125Hz 当 FR_SEL=1 时，输出频率为上表乘 1.2	
19 : 18			保留	0x00

CS5246/7/8

位置	名称	类型	描述	Default
17 : 16	FLIT_TYPE	R/W	滤波器类型选择 0 : 选择一阶滤波器 1 : 选择三阶滤波器 2 : 选择50/60Hz抑制滤波器 3 : 保留	0x00
15 : 14	REFSEL	R/W	ADC基准电压选择 0 : REFP1/REFN1 1 : REFP2/REFN2 2 : 内部基准 3 : AVDD/AVSS; 在每次开始ADC转换时, 将选中的CONV_CONF寄存器中的该BIT更新到SYS_CONF3的同名寄存器上	0x00
13	SIGBUF_ENN	R/W	输入信号BUFFER使能 0 : 打开 1 : 关闭 每次开始转换后, 该寄存器的值会自动更新到SYS_CONF3的同名寄存器上	0x00
12	REFBUF_ENN	R/W	基准 BUFFER 使能 0 : 打开 1 : 关闭 每次开始转换后, 该寄存器的值会自动更新到 SYS_CONF3 的同名寄存器上	0x00
11	BURNOUT	R/W	输入信号端开路检测 0 : 关闭开路检测功能 1 : 芯片内部往输入引脚灌 0.5uA 电流, 检测是否开路 每次开始转换后, 该寄存器的值会自动更新到 SYS_CONF3 的同名寄存器上	0x00
10 : 8	GA	R/W	ADC 模拟增益选择 0x00 : x1 0x01 : x2 0x02 : x4 0x03 : x8 0x04 : x16 0x05 : x32 0x06 : x64 0x07 : x128 每次开始转换后, 该寄存器的值会自动更新到 SYS_CONF3 的同名寄存器上	0x00
7 : 4	VNSEL	R/W	ADC 负端信号来源选择 0x00 : AIN0 0x01 : AIN1 0x02 : AIN2 0x03 : AIN3 0x04 : AIN4 0x05 : AIN5 0x06 : AIN6 0x07 : AIN7 0x0C : TEMP 0x0E~0x0F : AVSS 每次开始转换后, 该寄存器的值会自动更新到 SYS_CONF3 的同名寄存器上	0x00
3 : 0	VPSEL	R/W	ADC 正端信号来源选择 0x00 : AIN0 0x01 : AIN1 0x02 : AIN2 0x03 : AIN3 0x04 : AIN4 0x05 : AIN5 0x06 : AIN6 0x07 : AIN7 0x0C : TEMP 0x0D : (REFPx-REFNx)/2; REFPx-REFNx 为通过REFSEL 选定的基准源, 但选择这一组作为AD输入信号时, 实际AD 转换时用的基准源将自动切换为2.5V 内部基准源, REFSEL 选定的只作为信号而不作为基准。同时CONV_CONFx 里的VNSEL必须选AVSS。增益自动固定为1倍。用于检测选中的基准源电压是否正常。 0xE: DVDD/2 VPSEL 选这组时, CONV_CONFx 里的VNSEL 必须选AVSS, 增益自动固定为1 倍; 0xF: AVDD/2 VPSEL 选这组时, CONV_CONFx 里的VNSEL 必须选AVSS, 增益自动固定为1倍 每次开始转换后, VPSEL 寄存器的值会自动更新到SYS_CONF3 的同名寄存器上	0x00

5.4 SYS_CONFx 寄存器

SYS_CONFx (x=0~3)为系统相关的配置寄存器，主控端需要在开机完成后先完成正确的系统配置。寄存器表里的保留位在配置时需写0，或不配置保持默认值。

5.4.1 SYS_CONF0

D31	D30	D29	D28	D27	D26	D25	D24
RS_SYS		FILT_MODE		CALI_EN	TEST_BIT		CSHIGH_MODE
D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16
	DRE_MODE	STAT_EN	ADSAT_EN	SPICKCNT_EN	CKS_EN		REGCK_EN
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
RS_V			ADSAT_ERR	SPICKCNT_ERR	CKS_ERR		REGCK_ERR
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
CONV_SQ<3>	CONV_SQ<2>	CONV_SQ<1>	CONV_SQ<0>		REF_ERR	PWLV_ERR	ERR_ALL

Table 5-6 SYS_CONF0 定义

位置	名称	类型	描述	Default
31	RS_SYS	R/W	系统全局复位 (不包含 SPI 接口部分)，当此位置被写入 1 之后，会进行系统全局复位，此位置会在 10ms 后自动清 0 写入 0：无效果 写入 1：开始全局复位 读取 0：全局复位已完成 读取 1：全局复位进行中	0x00
30			保留	0x00
29	FILT_MODE	R/W	仅在使用 50/60Hz 滤波器，且需多通道扫描转换的时候配置为 1	0x00
28			保留	0x00
27	CALI_EN	R/W	芯片校准命令帧使能 0: 不接收芯片校准命令帧，即使收到也不响应 1: 接收芯片校准命令帧	
26	TEST_BIT		必须写 0	0x00
25			保留	0x00
24	CSHIGH_MODE	R/W	SPI 片选模式选择 0: 关闭SPI片选可置 1 模式，当连续转换模式时，只要SPI片选置 1，即会退出连续转换模式 1: 开启 SPI 片选可置 1 模式，当连续转换模式时，当 SPI 片选置 1，不会退出连续转换模式，当 SPI 片选再度置 0 时，会继续之前的连续转换模式，直到收到停止连续转换模式之指令 (0xA5@Dummy byte)	0x00
23			保留	0x00
22	DRF_MODE	R/W	数据更新模式 0: 转换数据 ready 之后，DOUT 与 RDYN 引脚拉低通知 MCU 读取。如果在第二排转换数据 ready 之后，MCU 未能读取完上一个数据，则 DOUT 引脚仍是上个数据的值。 1: 每次转换数据后，不管上一个数据 MCU 是否读完，都更新为当前的最新数据，同时会把 DOUT 与 RDYN 引脚拉高再拉低，通知 MCU 新的数据 ready。这一模式要求 MCU 必须在每个数据周期内读完数据。	0x00
21	STAT_EN	R/W	ADC 数据状态输出使能 0：不使能 1：每次转换完数据后，在 24 bits ADC 数据后，会再输出 SYS_CONF0 bit[7:0]，此时若有开启 CRC 校验功能，会再根据前面 32 bits 输出 CRC 校验	0x00
20	ADSAT_EN	R/W	ADC 资料饱和检测使能 0：不使能 1：当 ADC 输出连续 30 个点是 0 或 1 时，ADSAT_ERR 置 1	0x00

CS5246/7/8

位置	名称	类型	描述	Default
19	SPICKCNT_EN	R/W	SPI 时钟数目检测使能 0：不使能 1：在 SPI 通讯时对 SCLK 进行计数，若每轮通讯结束后总时钟数不是 8 的倍数，则 SPICKCNT_ERR 置 1。此检测只能在 SPI 4 线模式 (有 CSN) 状况下作用	0x00
18	CKS_EN	R/W	SPI 界面 CRC 校验使能 0：关闭 SPI 界面 CRC 校验 1：开启 SPI 界面 CRC 校验	0x00
17			保留	0x00
16	REGCK_EN	R/W	寄存器 CRC 校正使能 0：不使能 1：使能内部寄存器 CRC 校正，每次单一转换完成后或是连续转换停止时，会对寄存器 0x00~0x1D 进行 CRC 检测，当 CRC 检测错误时，会将 REGCK_ERR 置 1	0x00
15	RS_V	R	复位有效标志 0：上次复位失败，主控需要重新进行全局复位 1：上次复位成功	0x00
14 : 13			保留	0x00
12	ADSAT_ERR	R	ADC 饱和错误，此寄存器会在主控读取此寄存器后自动清 0 0：未发生错误 1：ADC 饱和错误	0x00
11	SPICKCNT_ERR	R	SPI 时钟数目检测错误，此寄存器会在主控读取此寄存器后自动清 0 0：未发生错误 1：SPI 时钟数目错误	0x00
10	CKS_ERR	R	SPI 奇校验或 CRC 校验错误，此寄存器会在主控读取此寄存器后自动清 0 0：未发生错误 1：表示最后一次接收到的命令被奇校验错误或是数据的 CRC 校验错误	0x00
9			保留	0x00
8	REGCK_ERR	R	寄存器自校验错误，此寄存器会在主控读取此寄存器后自动清 0 0：未发生错误 1：寄存器自校验错误	0x00
7 : 4	CONV_SQ	R	当前转换的转换设置寄存器序号 0：对应 CONV_CONF0 1：对应 CONV_CONF1 ... 12：对应 CONV_CONF12	0x00
3			保留	0x00
2	REF_ERR	R	基准源电压过低 0：基准源电压正常 1：基准源电压过低	0x00
1	PW_LV	R	芯片电源欠压检测 0：芯片电源在 3V 以上 1：芯片电源已掉到 3V 以下	0x00
0	ERR_ALL	R	上述状态寄存器里，若 RS_V=0 或是其他错误状态任一为 1，则此位置 1	0x00

5.4.2 SYS_CONF1

D31	D30	D29	D28	D27	D26	D25	D24
CKSRSEL<1>	CKSRSEL<0>				SWT_SIG		
D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16
ADCKSEL<0>	ADCKSEL<1>	FR_SEL		REFDET_EN			
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
POWD	IIT1	IIT0					
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
REF2P5_EN	ADCPDN	PWRDET	IDT				

Table 5-7 SYS_CONF1 定义

位置	名称	类型	描述	Default
31 : 30	CKSRSEL	R/W	时钟源选择 0 : 选择内部 RC , 且 RC 时钟不从 CLK 引脚送出 1 : 选择内部 RC , 且 RC 时钟从 CLK 引脚送出 2~3 : 选择外部 CLK 引脚输入的时钟	0x00
29 : 27			保留	0x00
26	SWT_SIG	R/W	REFN0 引脚到AVSS_SW 引脚的内部开关使能 0: 开关断开 1: 开关导通	0x00
25			保留	0x00
24			保留	0x00
23 : 22	ADCKSEL	R/W	ADC 工作频率选择 , DR 寄存器所对应的输出 0 : 默认频率 1 : 工作频率除 2 , 此时 DR 寄存器所对应的数据率也相应除 2 2 : 工作频率乘 2 , 此时 DR 寄存器所对应的数据率也相应乘 2 3 : 保留	0x00
21	FR_SEL	R/W	频率模式选择 0 : 50Hz 模式 1 : 60Hz 模式 , 此时 DR 寄存器对应频率都乘 1.2	0x00
20			保留	0x00
19	REFDET_EN	R/W	REF 检测使能 0 : 不使能 1 : 使能 , 当正使用的 REF 低于 0.6V 时 , REF_ERR 置 1	0x00
18 : 16			保留	0x00
15	POWD	R/W	睡眠模式选择 0 : 正常工作模式 1 : 睡眠模式 (无法进行转换)	0x00
14	IIT1	R/W	增加 PGA 电流 , 用于高功率模式 0:默认 1:增加约 80uA	0x00
13	IIT0	R/W	增加 PGA 电流 , 用于高功率模式 0:默认 1:增加约 60uA	0x00
12 : 8			保留	0x00
7	REF2P5_EN	R/W	内部 2.5V 基准源使能 0 : 不使能 1 : 使能	0x00
6	ADCPDN	R/W	ADC 模拟模块使能 , 此寄存器会在开始转换时自动开关 ADC , 但是主控端也可以强制打开 ADC 读取 0 : ADC 已关闭 读取 1 : ADC 已使能 写入 0 : 无作用 写入 1 : 强制使能 ADC (测试用)	0x00
5	PWRDET	R/W	电源欠压检测使能 0 : 不使能 1 : 使能	0x00
4	IDT	R/W	偏置电流调节 0 : 默认 1 : 降低约 100uA	0x00
3 : 0			保留	0x00

5.4.3 SYS_CONF2

D31	D30	D29	D28	D27	D26	D25	D24
		BOUT_SEL<1>	BOUT_SEL<0>				
D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16
VB7_EN	VB6_EN	VB5_EN	VB4_EN	VB3_EN	VB2_EN	VB1_EN	VB0_EN
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
IDAC1_CH<3>	IDAC1_CH<2>	IDAC1_CH<1>	IDAC1_CH<0>	IDAC0_CH<3>	IDAC0_CH<2>	IDAC0_CH<1>	IDAC0_CH<0>
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SHI	IDAC1<2>	IDAC1<1>	IDAC1<0>		IDAC0<2>	IDAC0<1>	IDAC0<0>

Table 5-8 SYS_CONF2 定义

位置	名称	类型	描述	Default
31 : 30			保留	
29 : 28	BOUT_SEL	R/W	Burnout 电流选择 0:0.2uA 1:1uA 2~3: 10uA	0x00
27 : 16	VBx_EN	R/W	VBIAS (为 (AVDD-AVSS)/2)输出使能 · 对应到 AIN7~AIN0 0 : 不使能 1 : 将 VBIAS 偏置电压输出到 AINx	0x00
15 : 12	IDAC1_CH	R/W	电流源 IDAC1 输出信号信道选择 0000~1011 : IDAC1 输出到 AIN0~AIN7 1100 : 不可配置 1101 : IDAC1 输出到 IEXC2	0x00
11 : 8	IDAC0_CH	R/W	电流源 IDAC0 输出信号信道选择 0000~1011 : IDAC0 输出到 AIN0~AIN7 1100 : 不可配置 1101 : IDAC0 输出到 IEXC1	0x00
7	SHI	R/W	ADC 输入内部短路 · 此寄存器会在进行 Offset 校准时自动置 1 · 校准完成后会回复原本设定值 · 软件设置此寄存器为 1 后会强制使能短路功能 0 : 不使能 1 : 使能	0x00
6 : 4	IDAC1	R/W	电流源 IDAC1 电流大小选择 0 : 0uA 1 : 10uA 2 : 50uA 3 : 200uA 4 : 500uA 5 : 1000uA 6 : 1500uA 7 : 1500uA	0x00
3			保留	0x00
2 : 0	IDAC0	R/W	电流源 IDAC0 电流大小选择 0 : 0uA 1 : 10uA 2 : 50uA 3 : 200uA 4 : 500uA 5 : 1000uA 6 : 1500uA 7 : 1500uA	0x00

5.4.4 SYS_CONF3

D31	D30	D29	D28	D27	D26	D25	D24
D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16
		PHA<5>	PHA<4>	PHA<3>	PHA<2>	PHA<1>	PHA<0>
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
REFSEL<1>	REFSEL<0>	SIGBUF_ENN	REFBUF_ENN	BURNOUT	GA<2>	GA<1>	GA<0>
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
VNSEL<3>	VNSEL<2>	VNSEL<1>	VNSEL<0>	VPSEL<3>	VPSEL<2>	VPSEL<1>	VPSEL<0>

Table 5-9 SYS_CONF3 定义

位置	名称	类型	描述	Default
31 : 22			保留	0x00
21 : 16	PHA	R/W	ADC 码流相位延时，对 ADC 码流信号进行延时 0：不延时 1：延后 1 个 ADC 时钟 2：延后 2 个 ADC 时钟 ... 63：延后 63 个 ADC 时钟	0x00
15 : 14	REFSEL	R	ADC 基准电压选择，此寄存器的值会由当前选中CONV_CONFx寄存器赋值过来	0x00
13	SIGBUF_ENN	R	信号 BUFFER 使能，此寄存器的值会由当前选中CONV_CONFx寄存器赋值过来	0x00
12	REFBUF_ENN	R	基准 BUFFER 使能，此寄存器的值会由当前选中CONV_CONFx寄存器赋值过来	0x00
11	BURNOUT	R	输入信号端开路检测，此寄存器的值会由当前选中CONV_CONFx寄存器赋值过来	0x00
10 : 8	GA	R	ADC 模拟增益选择，此寄存器的值会由当前选中CONV_CONFx寄存器赋值过来	0x00
7:4	VNSEL	R	ADC信号负端选择，此寄存器的值会由当前选中CONV_CONFx寄存器赋值过来	
3:0	VPSEL	R	ADC信号正端选择，此寄存器的值会由当前选中CONV_CONFx寄存器赋值过来	

5.4.5 SYS_CONF4

D31	D30	D29	D28	D27	D26	D25	D24
		GPIO9_DAT	GPIO8_DAT	GPIO9_DIR	GPIO8_DIR	GPIO9_EN	GPIO8_EN
D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16
		GPIO5_DAT	GPIO4_DAT	GPIO3_DAT	GPIO2_DAT	GPIO1_DAT	GPIO0_DAT
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
		GPIO5_DIR	GPIO4_DIR	GPIO3_DIR	GPIO2_DIR	GPIO1_DIR	GPIO0_DIR
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
		GPIO5_EN	GPIO4_EN	GPIO3_EN	GPIO2_EN	GPIO1_EN	GPIO0_EN

Table 5-10 SYS_CONF4 定义

位置	名称	类型	描述	Default
31 : 30			保留	
29 : 28	GPIOx_DAT	R/W	GPIOx 输出数据，对应到引脚GPIO9~GPIO8(x=9~8)，只在对应 GPIOx_EN 为 1 时有效 0：输出 0 1：输出 1	0x00
27 : 26	GPIOx_DIR	R/W	GPIOx 方向控制，对应到引脚GPIO9~GPIO8(x=9~8) 0：该GPIOx作为数据输出使用，数据由SYS_CONF4寄存器里的GPIOx_DAT确定 1：该GPIOx作为数据输入使用，数据由SYS_CONF5寄存器里的GPIOx_STS	0x00
25 : 24	GPIOx_EN	R/W	GPIOx 使能，对应到引脚GPIO9~GPIO8(x=9~8) 0：将引脚 GPIO9~GPIO8 当作 ADC 输入信号口使用 1：将引脚 GPIO9~GPIO8 作为输入输出口使用，输入或输出由 GPIOx_DIR 决定	0x00
21 : 16	GPIOx_DAT	R/W	GPIOx 输出数据，对应到引脚GPIO5~GPIO0(x=5~0)，只在对应 GPIOx_EN 为 1 时有效 0：输出 0 1：输出 1	0x00

位置	名称	类型	描述	Default
13 : 8	GPIOx_DIR	R/W	GPIOx 方向控制，对应到引脚GPIO5~GPIO0(x=5~0) 0：该GPIOx作为数据输出使用，数据由SYS_CONF4寄存器里的GPIOx_DAT确定 1：该GPIOx作为数据输入使用，数据由SYS_CONF5寄存器里的GPIOx_STS	0x00
5 : 0	GPIOx_EN	R/W	GPIOx 使能，对应到引脚GPIO5~GPIO0(x=5~0) 0：将引脚 GPIO9~GPIO8 当作 ADC 输入信号口使用 1：将引脚 GPIO9~GPIO8 作为输入输出使用，输入或输出由 GPIOx_DIR 决定	0x00

5.4.6 SYS_CONF5

D31	D30	D29	D28	D27	D26	D25	D24
D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
						GPIO9_STS	GPIO8_STS
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
		GPIO5_STS	GPIO4_STS	GPIO3_STS	GPIO2_STS	GPIO1_STS	GPIO0_STS

Table 5-11 SYS_CONF5 定义

位置	名称	类型	描述	Default
31 : 10			保留	
9 : 0	GPIOx_STS	R/W	GPIOx 状态，对应到引脚GPIO9~GPIO0(x=9~0) 0：引脚GPIO9~GPIO0当前状态为0 1：引脚 GPIO9~GPIO0 当前状态为 1	0x00

5.5 D_TARG 寄存器

D_TARG 寄存器为 GAIN 校准时需要用到的寄存器，详情请见校准单元。

Table 5-12 D_TARG 定义

位置	名称	类型	描述	Default
23 : 0	D_TARG	R/W	系统 Gain 校准之 ADC 期望值 0x400000：正半量程(+0.50) 0x7FFFFFFF：正满量程(+1.00)	0x7FFFFFFF

5.6 CONV_DATA 寄存器

CONV_DATA 寄存器为转换完成后数据储存的寄存器，详情请见校准单元。

Table 5-13 CONV_DATA 定义

位置	名称	类型	描述	Default
23 : 0	DATA	R	ADC 转换结果 0x400000：正半量程(+0.50) 0x7FFFFFFF：正满量程(+1.00) 0xC00000：负半量程(+0.50) 0x800000：负满量程(-1.00)	--

6. 芯片校准

6.1. 校准概述

芯片的校准分为两个部分，offset 校准和gain 校准。

同时又分为自校准和系统校准两类，不管是自校准还是系统校准，用户都需先校准offset，后校准gain。校准时也沿用CONV_CONFx 寄存器里的DR (Data Rate)设置，如果时间允许客户应尽可能使用更低的数据率来进行offset 校准和gain 校准，以便得到更精确的校准值。如果期望校准值再精确(如24BIT 以上的无噪声精度)，可以由主控端多发起几次校准，每次校准后都将校准值读出，再取平均值，写入校准寄存器中。

在发送转换命令帧配置芯片进入校准模式之前，还需要将SYS_CONF0 中的CALI_EN 寄存器置'1'。

6.2. Offset 自校准

上位机通过转换命令帧配置芯片进入offset 自校准模式后，芯片会自动将SYS_CONF 中的SHI 寄存器置'1'，芯片将在内部将选中通道的输入端短路，此时ADC 输入的信号为0 信号，然后以指定的转换设置寄存器中的ADC 配置参数(如ADC 增益、DR 配置等)测量此时的ADC 值，所测得的ADC 转换值即为芯片自身所具有的offset，芯片将自动将该offset 值填入相应通道的offset 校准寄存器中，同时也从SDO 上输出数据以便上位机读取。

校准完成芯片会将系统寄存器中的SHI 寄存器置'0'。

6.3. Offset 系统校准

上位机通过转换命令帧配置芯片进入offset 系统校准模式后，芯片将以指定的转换设置寄存器中的ADC配置参数(如ADC 增益、DR 配置等)测量此时的ADC 值。在此之前，用户需保证芯片外部所加信号为0，此时所测得的值即为系统offset，芯片将自动将该offset 值填入相应通道的offset 校准寄存器中，同时也从SDO 上输出数据以便上位机读取。

6.4. Gain 系统校准

上位机通过转换命令帧配置芯片进入 gain 系统校准模式后，芯片将以指定的转换设置寄存器中的 ADC配置参数 (如 ADC 增益、DR 配置等)测量此时的 ADC 值。在此之前，用户需保证芯片外部所加信号幅度达到满量程的 10%以上 (最好为 20%~50%之间)。同时用户将该输入信号下所期望的理想 ADC 值填入 ADC目标寄存器 D_{targ} 中。

ADC 转换完成后，ADC 经滤波器得到的值为 D_{ori} ，首先将减掉对应通道中的 offset 寄存器值 (校准时先校准offset，此时该通道的offset值已经是准确值)， $D_{out} = D_{ori} - OS_CHx$ ，然后计算 $GAIN_CHx = D_{targ}/D_{out}$ ，并自动将 $GAIN_CHx$ 填入相应通道的 gain 校准寄存器中，同时也从 SDO 上输出数据以便上位机读取。

6.5. 正常转换时的数据校准

正常转换时，假设ADC 经滤波器得到的值为，根据转换设置寄存器里的配置，该次转换对应选择的offset 和 gain 校准寄存器值分别为 OS_CHx 和 $GAIN_CHx$ ，则芯片将自动计算值，并将其填入转换数据寄存器。

7. 温度传感器

CONV_CONFx 寄存器里，第13 组(序号x=12)是温度传感器专用通道，CONV_CONF12 的寄存器里，需开启转换使能，设置VPSEL 和VNSEL 为TEMP 选项，REFSEL 选内部基准，DR 根据实际需要选择合适的数据率，其余设置保持默认即可。

根据读到的CONV_CONF12 所对应的ADC 转换数据 D_{te} 即可计算温度值，公式为：

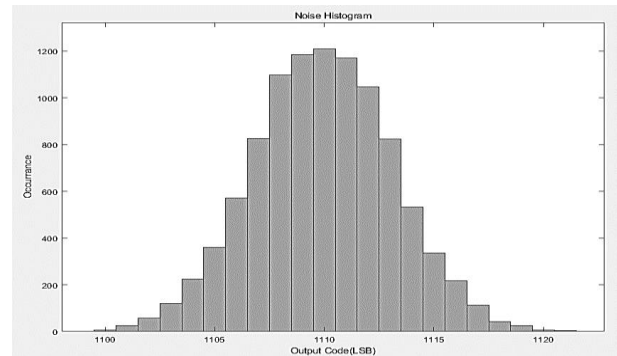
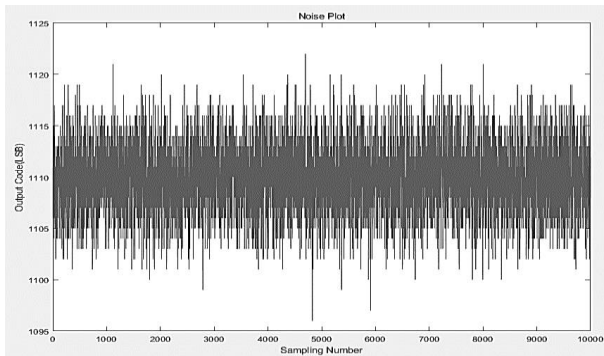
$$Temp = D_{temp} / 2^{12}$$

8 ADC 测试图表

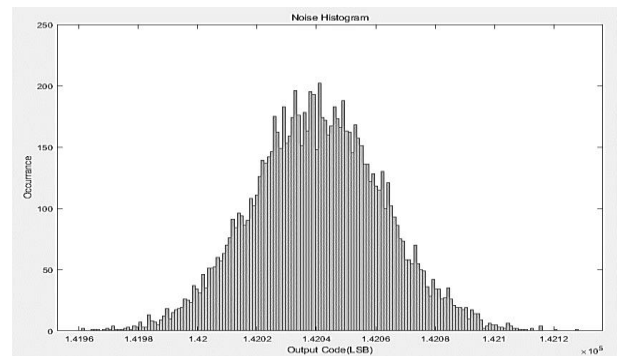
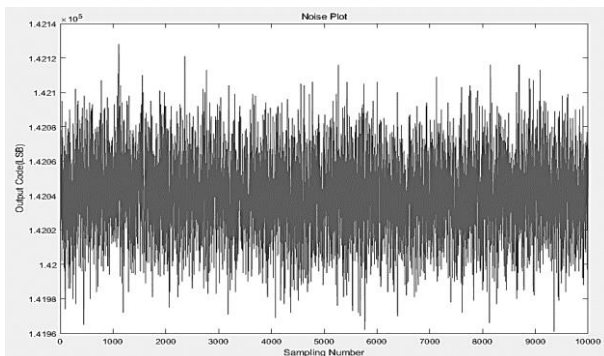
8.1 性能工作模式下的噪声值

测试条件：输入 0.33mV 的直流信号，AVDD=DVDD=5V，REFP1=2.5V，REFN1=GND，采样率 25Hz。

PGA=1



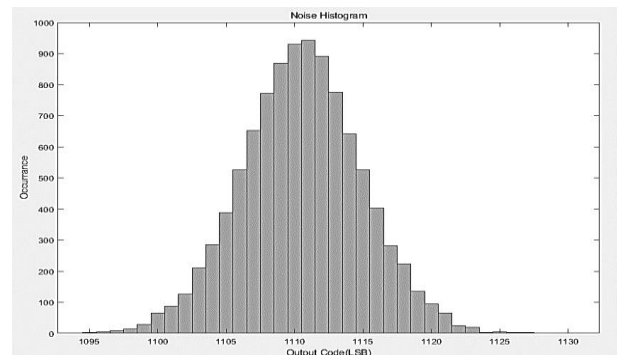
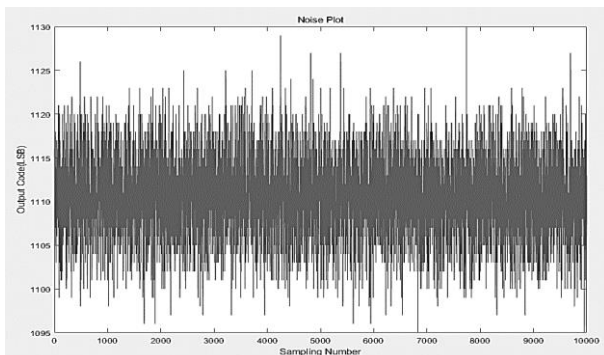
PGA=128



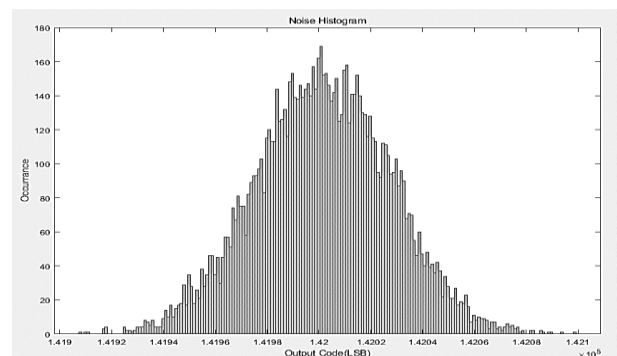
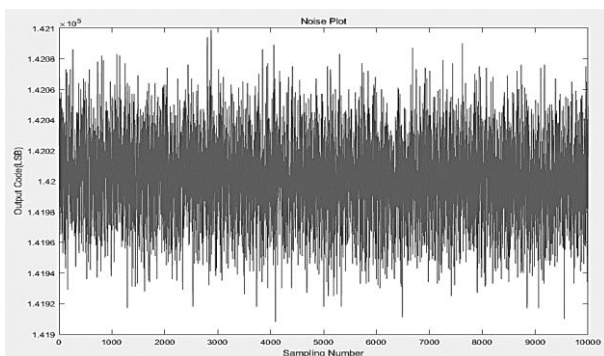
8.2 正常工作模式下的噪声值

测试条件：输入 0.33mV 的直流信号，AVDD=DVDD=5V，REFP1=2.5V，REFN1=GND，采样率 25Hz。

PGA=1



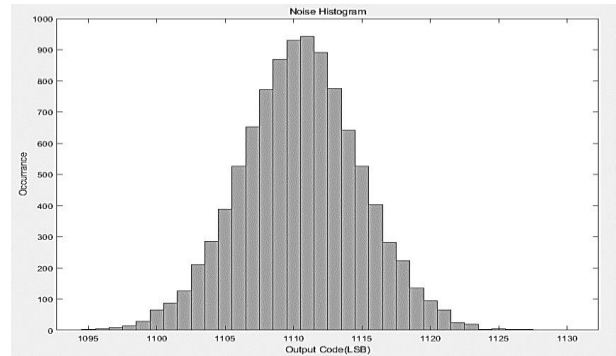
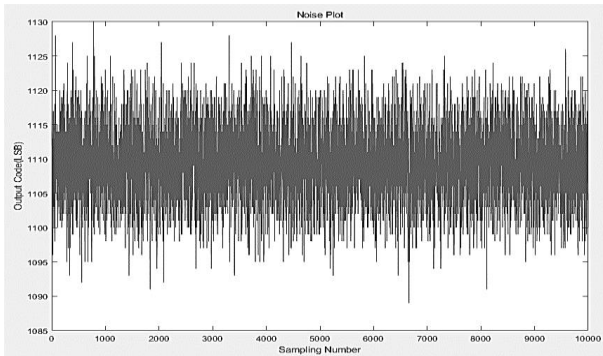
PGA=128



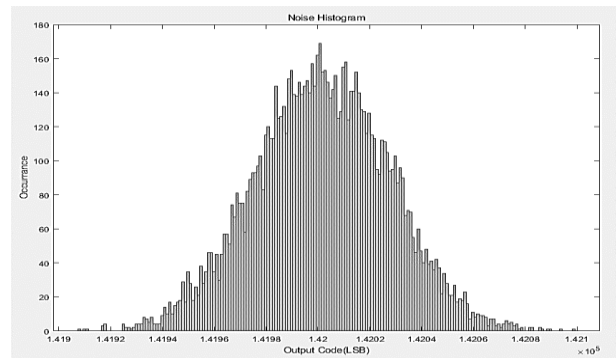
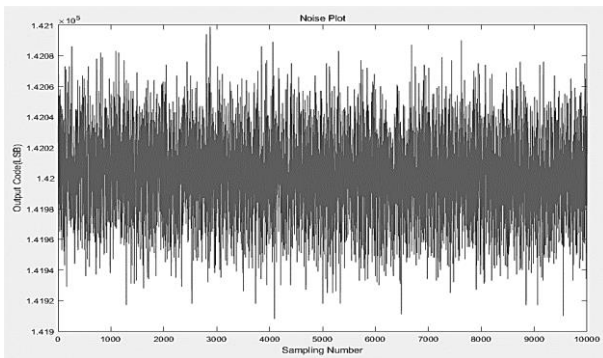
8.3 低功耗工作模式下的噪声值

测试条件：输入 0.33mV 的直流信号，AVDD=DVDD=5V，REFP1=2.5V，REFN1=GND，采样率 25Hz。

PGA=1



PGA=128

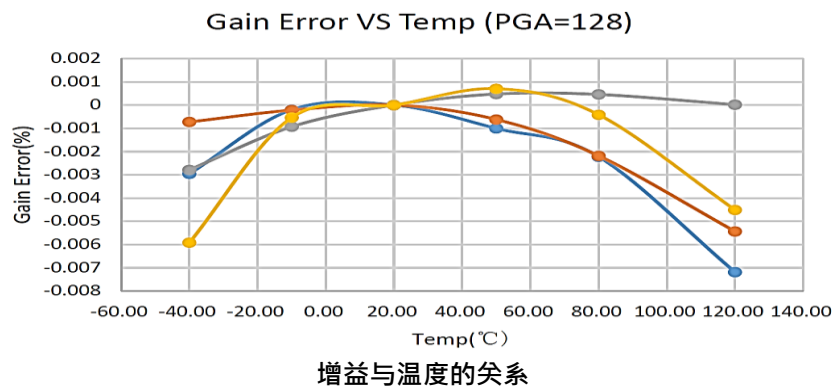


8.4 增益和 Offset 的温漂

增益温漂测试条件：

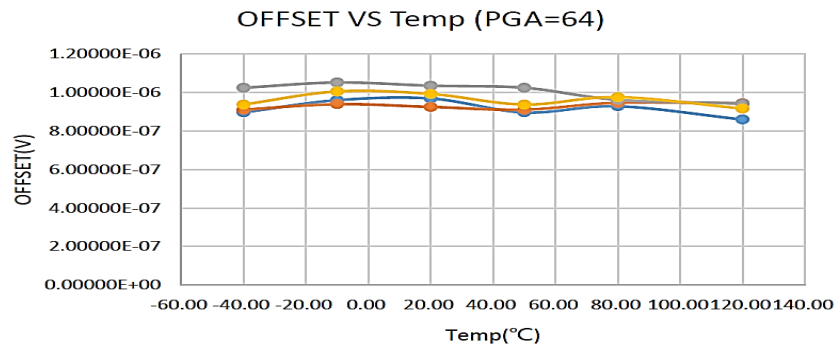
输入一半满量程的直流信号，AVDD=DVDD=REFP1=5V，REFN1=GND，PGA=128，DR=3.125Hz。测试温度范围为-40~120 摄氏度。

下图为 4 颗芯片的测试数据：



Offset温漂测试条件：

选择内部 AVSS 通道，AVDD=DVDD=5V，REFP1=2.5V，REFN1=GND，增益设置为 64 倍，DR=3.125Hz。测试温度范围-40~120 摄氏度。



Offset 与温度的关系

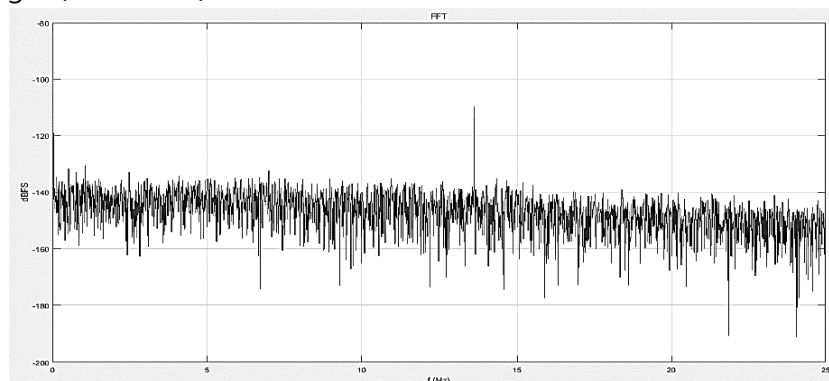
8.5 电源抑制比(PSRR)

测试条件：

电源上迭加1V峰峰值、12.5Hz的正弦信号，AVDD=DVDD=4.5V（即电源在4~5V之间变化），REFP1=2.5V，REFN1=GND，PGA设置为128倍，采样率50Hz。频谱图如下图所示。

电源工频干扰信号在输出数据上为-108dB，即4uV，等效到输入端为 $4\mu V \cdot 2.5V / 128 = 78nV$ （其中2.5V为基准电压）。1V峰峰值的输入电源干扰的有效值为， $1/2/1.414 = 0.354V$ 。

则PSRR计算为： $20 \cdot \log_{10}(0.354/78n) = 133dB$

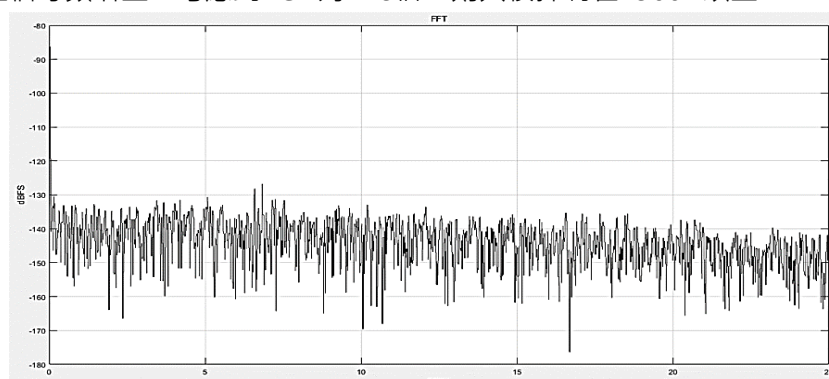


8.6 共模抑制比(CMRR)

测试条件：

在输入信号上迭加2V峰峰值、6.25Hz的正弦共模信号，AVDD=DVDD=5V，REFP1=2.5V，REFN1=GND，PGA设置为128倍，采样率50Hz。频谱图如下图所示。

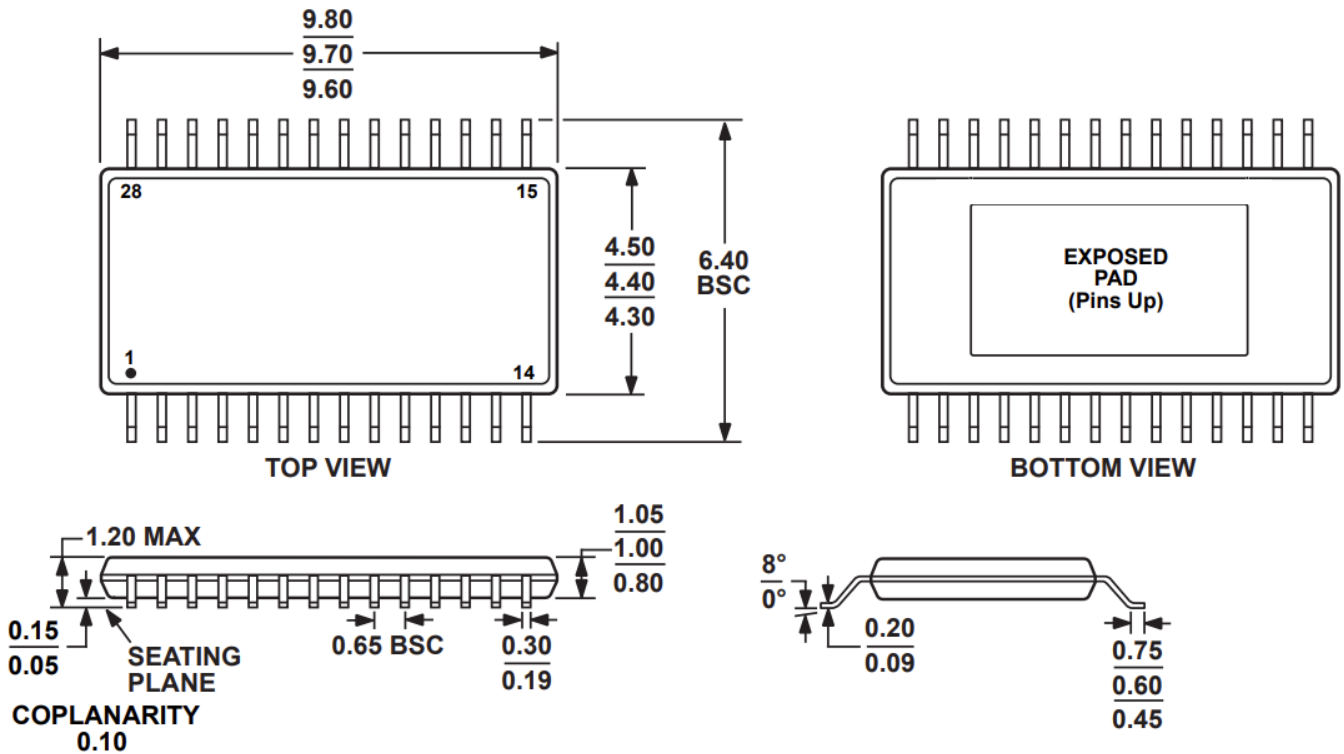
无可见共模信号出现在信号频谱上，考虑到PGA为128倍，则共模抑制在150dB以上



9. 参考应用电路

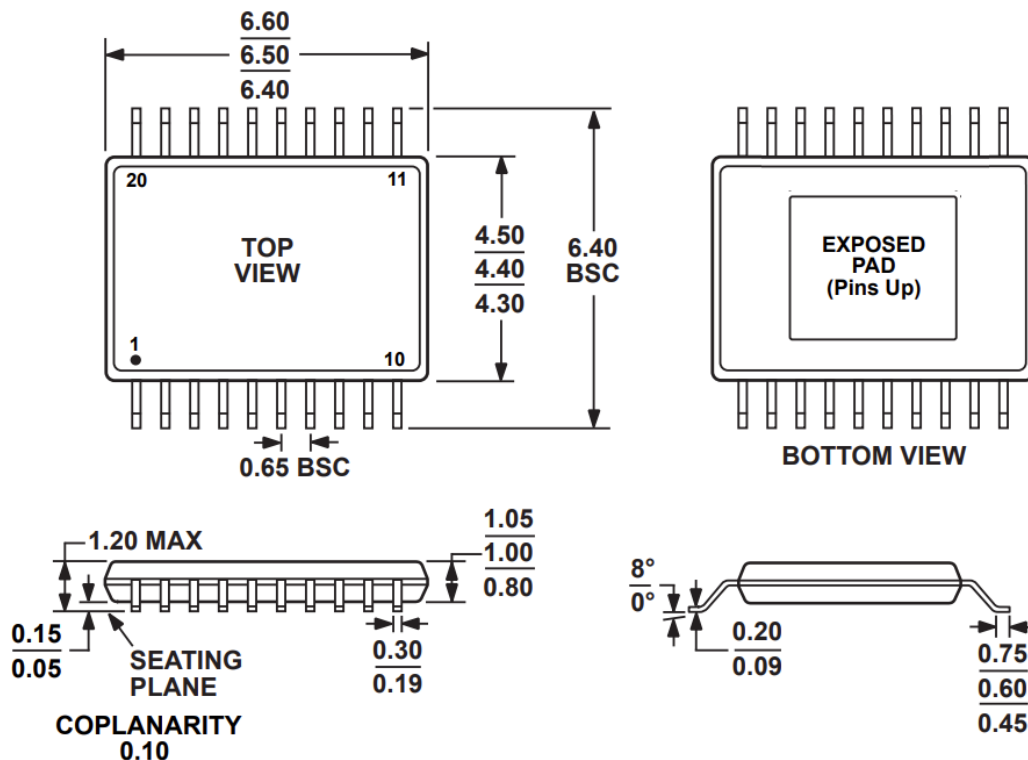
10.PACKAGING 封装

Dimensions shown in millimeters



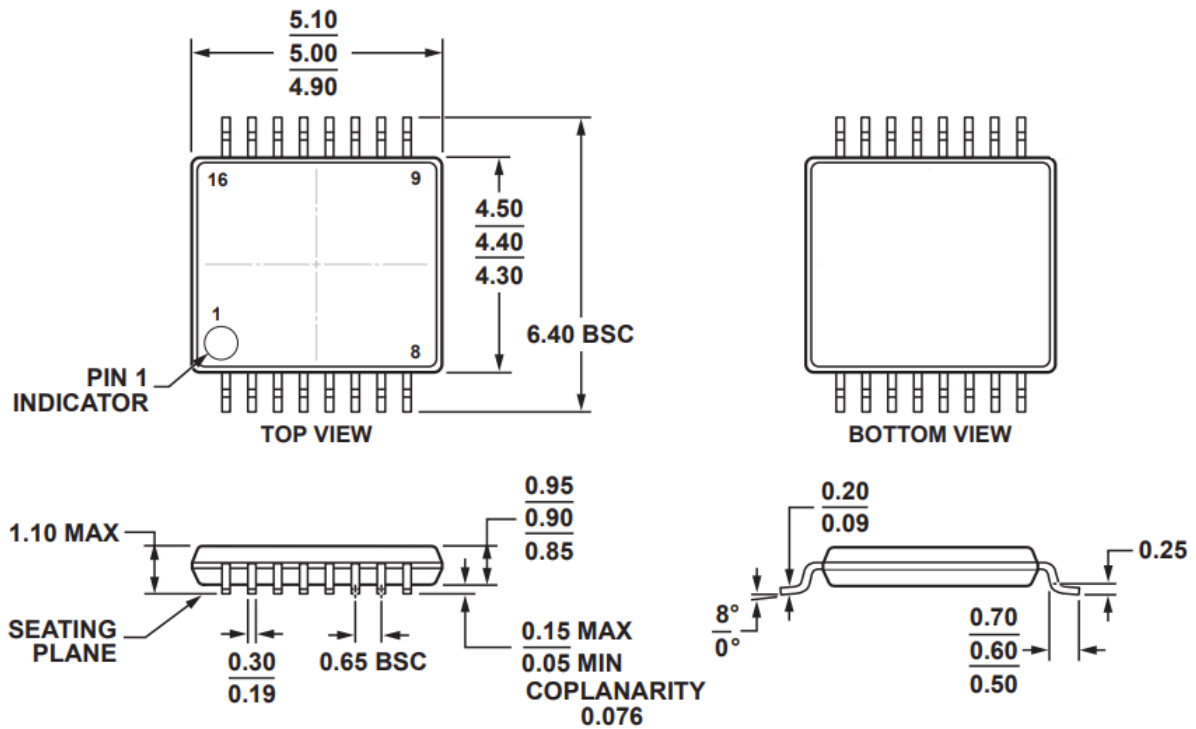
CS5248 TSSOP28 封装尺寸图

Dimensions shown in millimeters



CS5247 TSSOP20 封装尺寸图

Dimensions shown in millimeters



CS5246 TSSOP16 封装尺寸图

11.参考 DEMO 程序